## - 1 - 534 Rec'd PCT/PTC 1 2 JUL 2000

## MAGNETIC ETCHING PROCESS, ESPECIALLY FOR MAGNETIC OR MAGNETOOPTIC RECORDING

The present invention relates to a magnetic 5 etching process.

More particularly, the invention applies advantageously to ultrahigh-density magnetic recording (production of discrete magnetic materials, magnetic magnetically-controllable memory circuits, 10 circuits, etc.), optical recording of the read-only memory type (CDROM, DVDROM, etc.) and production of magnetically-controllable optical circuits (diffraction materials, etc.) photonic qap gratings, controlled variation of the optical index component associated with the magnetism. 15

### PRIOR ART

extraordinary development of multimedia technologies and services in recent years has led to a 20 race to increase the recording density. In the field of rewritable disks, although optical (phase change) technologies developing rapidly, magnetic are the first choice, techniques remain and 25 particularly the "hard disk", for its high transfer rate. However, the current magnetic techniques ought to be limited to storage densities of 100 bits/ $\mu$ m<sup>2</sup>.

One of the limiting factors will especially be the transition to contact recording, for distances between the read head and the recording medium of less 10 nm: there is toward recording а trend microscopy" technologies of the "tunnel-effect ("STM-like storage") or "near-field" type.

30

Several technological jumps have been proposed in this direction in recent years, for example near-field CD-ROM or near-field magnetooptic recording.

In this regard, reference may advantageously be made to the following various publications:

Y. Martin, S. Rishton, H.K. Wickramasinghe, Appl. Phys. Lett. **71**, 1 (1997).

5 Y. Betzig, J.K. Trautman, T.D. Harris, J.S. Weiner, R.L. Kostelak, Science 251, 1468 (1991).

B.D. Terris, H.J. Mamin, D. Rugar, W.R. Studenmund, G.S. Kino, Appl. Phys. Lett. **65**, 388 (1994).

10 E. Betzig et al., Appl. Phys. Lett. **61**, 142 (1992).

M. Myamoto, J. Ushiyama, S. Hosaka, R. Imura, J. Magn. Soc. Jpn. **19-S1**, 141 (1994).

T.J. Silva, S. Schultz, D. Weller, Appl. Phys. 15 Lett. **65**, 658 (1994).

M.W.J. Prinz, R.H.M. Groeneveld, D.L. Abraham, H. van Kempen, H.W. van Kesteren, Applied. Phys. Lett. **66**, 1141 (1995).

Reference may also be made to the publication:

B.D. Terris H.J. Mamin, D. Rugar, Appl. Phys. Lett. 68, 141 (1996) in which it was announced that the company 3M would shortly be commercializing a magnetooptically-read "hard disk" using a solid immersion lens (SIL).

However, the main limitation of magnetic techniques should be the "paramagnetic limit", that is to say the size below which the bits will be erased by themselves due to a thermal effect.

the current hard disk technology, 30 recording medium is a particulate material (magnetic particles in a nonmagnetic matrix, or magnetic particles (grains) separated by nonmagnetic grain boundaries (ME tape)). Now, minimization of the noise increasing the number of necessitates magnetic particles seen by the read head, while these particles 35 must be magnetically decoupled as far as possible. The size of the particles is therefore very much less than the size of a bit. By extrapolating the current data,

30

at the present time are amorphous alloys of the rare earth/transition metal type, which could be replaced with Co/Pt multilayers or alloys with the advent of the blue laser. Bits 60 nm in size could actually be written by a thermomagnetic effect in continuous Co/Pt multilayers, but it is probable that noise problems due to the recording medium (domain stability, domain wall roughness) would intervene, at bit sizes very much greater than 60 nm.

To extend this limit, it has recently been proposed to replace the current recording medium materials with discrete materials in which the magnetic bit limits would be geometrically defined by lithographic methods:

either deposition on an etched surface,

20 S. Gadetsky, J.K. Erwin, M. Mansuripur, J. Appl. Phys **79**, 5687 (1996)

or growth of isolated magnetic particles whose size and position are defined by lithography,

S.Y. Chou, M.S. Wei, P.R. Krauss, P. Fischer, 25 J. Appl. Phys. **76**, 6673 (1994).

The latter technique would allow there to be only a single magnetic particle per bit.

In parallel, pressing techniques based on a matrix defined by electronic lithography have been developed,

S.Y. Chou, P.R. Krauss, P.J. Renstrom, Science **272**, 85 (1996),

Y. Xia, X.M. Zhao, G.M. Whitesides, Microelecton. Eng. **32**, 255 (1996),

which, just as in X-ray or interferential lithography, could in the near future allow mass production of etched media, with patterns very much less than one micron in size over areas of a few cm<sup>2</sup>, probably sufficient for disks of the future.

- A

However, in the current published work, these various techniques have several drawbacks:

- 1. Whatever the technique adopted, recording in contact mode will require a material having a low and controlled surface roughness: the etched materials proposed up until now will therefore require a final, and probably difficult, planarization step.
- 2. the case of near-field magnetooptic In recording. variations in optical sudden (variations in reflectivity) of the etched material 10 will give diffraction effects, which may be manifested by much greater polarization variations than those induced by the magnetic domains source of unacceptable noise.
- 3. A final problem, at very high densities on these etched materials, concerns the following of the track, and it will probably be necessary to develop a specialized "track" for this purpose, but without degrading the points mentioned above.

20

25

30

35

5

### PRESENTATION OF THE INVENTION

The subject of the invention is a process for writing on a material, in which said material irradiated by means of a beam of light ions (that is to say ions having a mass less than 16 units of atomic mass, such as for example He<sup>+</sup> ions), said beam of light ions having an energy of the order of or less than a hundred keV. This process is characterized in that this material comprises a plurality of superposed thinlayers, at least one of the thin layers being magnetic and in that one or more regions having sizes of the order of 1 micrometer or less are irradiated. irradiation dose being controlled so as to be a few 10<sup>16</sup> ions/cm<sup>2</sup> or less, the irradiation modifying composition of atomic planes in the material at one or more interfaces between two layers of the latter. The magnetic properties of said material, such as,

- 5 particular, its coercivity, its magnetic anisotropy or its Curie temperature, are thus modified. Typically, a thin layer presents a width of the order of 10 nm or less. 5 The superposed thin layers can advantageously be deposited on a substrate. They can also be buried in a surface layer. process allows the aforementioned problems to be solved. In particular: 10 The roughness of the original unchanged by irradiation and can therefore be adjusted independently. In particular, it may be envisaged to a postirradiation deposition out (for production of devices) under excellent 15 conditions (% at an etched surface). The optical index variations remain small for considerable changes in the magnetic properties and can, moreover, be controlled, within a certain range, independently of the magnetic variations 20 obtained, by the structure of the substrate or the energy of the ions. 3. The effect of the irradiation is cumulative: it is possible to carry out the irradiation several times, and to obtain the same result as in a 25 single time with the cumulative dose. This aspect may be useful when it is desired to irradiate several regions of the specimen with different values, or at different steps in the fabrication of a device. The effect of the irradiation may be easily 30 controlled in real time, by measuring the change in the properties (for example magnetic properties) over a test region. The technique is easy to employ for the production of recording media, and to do 35 economically since the tools that it requires to be are either already used in microelectronics (irradiation) or are under development (lithography by pressing in the case of large areas and of nanometric sizes, for example).

- 6 -

5

10

15

35

The irradiation may be carried out through a resin mask or with the aid of a focused ion beam.

The aforementioned etching process is advantageously used for the ultrahigh-density magnetic or magnetooptic recording of binary information, and especially for the production of discrete magnetic materials, of magnetic memory circuits or of magnetically-controllable logic circuits.

In particular, the aforementioned process has the advantage of making it possible to write magnetic domains of size very much less than 100 nm and whose position and geometry are perfectly defined and therefore to maximize the signal-to-noise ratio and optimize the track-following problems, while preserving perfectly controlled surface roughness.

In addition, the process proposed by the invention is advantageously used for producing an optical recording of the read-only memory type (CDROM, DVDROM, etc.).

20 It is known in fact that the near-field optical recording techniques will probably have to use smooth writing materials, with a read head flying a few nm above said material (at the present time, 30 nm for a hard disk). Now, the current optical recording 25 techniques of the read-only memory type are satisfactory: the pressing methods, using dies, give sizes of less than 100 nm but the recording medium which is obtained is rough; as regards the writing methods using a focused laser beam (ablation, phase 30 change), these do not make it possible to work with bit sizes of the order of or less than 100 nm.

Applications other than the recording of binary information may be envisaged. In particular, magnetic etching process proposed by the invention is advantageously used for the production of magneticallycontrollable optical circuits (diffraction gratings, photonic gap materials, etc.) using а controlled variation of the optical index component associated with the magnetism, for the production of sensors (hard - 7 -

disk read heads, etc.) or magnetic memory circuits (extraordinary Hall-effect memory, magnetoresistive memory, spin-dependent tunnel-effect memory).

In particular, it is known that the emergence of photonic gap materials opens the way to producing optical devices and that one of the aspects to be resolved will be that of control of the device. The process proposed by the invention makes it possible, by irradiation through a mask, to manufacture a wavequide film made of nonmagnetic material; comprising a regular 10 array of magnetic units (photonic crystal) having an optical index which is both slightly different from that of the host material and magnetically controllable.

In general, the process proposed by the invention may apply whenever it is advantageous to define a magnetic element accurately, while maintaining a very high degree of planarity of the device (for example, in order to favor subsequent growth).

20 The process proposed by the invention may also be used for magnetically etching a layer already buried beneath other, insensitive layers, by adjusting the irradiation conditions. For example, and by way of nonlimiting indication, it is possible to 25 electrical circuits etched in the same thin-film magnetic material, and only the important part of which will remain magnetic, the contact tracks having been made inactive by irradiation; the coercive field of a given region of a specimen may be controllably reduced 30 to quarantee that the reversal οf the magnetization will always occur under the same conditions, from the same site.

The process proposed by the invention may a priori be adapted to any material for which a minute variation in the local atomic arrangement can lead to a large modification in the magnetic properties, that is to say to transition metal alloys (e.g.: CoPt, NiFe, etc.), to rare earth/transition metal alloys (e.g.:

- 8 -TbFeCo, etc.) and to magnetic multilayers (e.g.: Co/Pt, Fe/Tb, etc.), without this list being exhaustive. multilayers are interest for of potentially magnetooptic recording in blue light. 5 DESCRIPTION OF ONE OR MORE EMBODIMENTS 10

15

20

materials which short-wavelength

The process of magnetic etching by irradiation is described below in the case of magnetic multilayers irradiated by an ion beam and involves several steps, in which:

- the composition and the roughness - (i) the interfaces and on the surface of the layers are carefully controlled before irradiation;
- (ii) the multilayer structure is irradiated the structural modification light-ion beam, induced by the beam being controlled; in particular, the energy density deposited by the beam is controlled by choosing the mass and the energy of the incident ions;
- (iii) the irradiation may be complemented by a suitable thermal processing in order to relax the stresses and/or induce local ordering.
- In the case of magnetic materials, the effects 25 of the process are important on alloys (transition alloys, rare earth alloys and rare metal transition metal alloys) and on stacks of buried thin layers deposited on a substrate of all types.
- The process is advantageously employed on Co/Pt 30 multilayers. It should be noted that these materials already been very widely studied for properties, firstly their perpendicular anisotropy and secondly their strong magnetooptic Kerr constitute advantageous therefore effect; they 35 candidates for magnetooptic recording.

In materials based on ultrathin multilayer films, the properties are dominated by the competition volume between the interface effects and the

properties. For example, the easy magnetization direction is given by the sign of an effective anisotropy coefficient  $K_{\rm eff}$  which, to a first approximation, is given by:

 $K_{eff} = - K_{d} + K_{v} + \frac{(K_{s1} + K_{s2})}{t_{co}}$ 

10

15

20

25

30

35

The first term represents the dipole shape anisotropy ( $K_d > 0$ ), the second term represents the volume anisotropy ( $K_v > 0$  in the case of Co) and the last term is due to the interfaces ( $K_s > 0$  in the case of the Co/Pt interface), the influence of which varies inversely with the Co thickness  $t_{Co}$  ( $K_{s1}$  and  $K_{s2}$  denoting the magnetic anisotropy coefficients of the two interfaces of the Co film. Depending on the sign of  $K_{eff}$ , the easy magnetization axis is either the axis perpendicular to the plane of the layers ( $K_{eff} > 0$ ) or the plane of the film. The perpendicular configuration is necessary for magnetooptic recording and will probably become the standard for ultrahigh-density magnetic recording, all techniques included.

The process is limited to irradiation resulting in low energy deposition (small number of atomic displacements at the interfaces that we are interested in). This may be achieved, for example, by light ions (e.g. He<sup>+</sup>) of low energy (from a few keV to about a hundred keV). The irradiation firstly modifies the composition of the interface between two layers of material and therefore, in particular, the anisotropy. For the thinnest films (1 or 2 atomic planes) or for higher doses, the composition of the film and hence its volume magnetism are also modified (by transferring atoms from one layer to another): in the particular case of Co/Pt, the Curie temperature of the CoPt alloy decreases with Pt concentration, and becomes below room temperature at around 75% Pt.

For example, the inventors have rendered specimens, having a thickness  $t_{\text{co}}$  of 0.5 nm,

10

15

paramagnetic at ordinary temperature, in a controlled manner, by irradiating, at a (very low) dose

The effects of the irradiation were firstly characterized on simple  $Pt(3.4 \text{ nm})/Co(t_{co})/Pt(6.5 \text{ nm})/$ amorphous substrate (Herasil polished silica, SiO2/Si,  $Si_3N_4/Si)$  sandwiches deposited by sputtering.

With the deposition technique used, magnetic films with a perpendicular easy magnetization axis and a perfectly square polar hysteresis cycle remanent magnetization) within the Co thickness range: 0.3 - 1.2 nm are obtained before irradiation.

The irradiation of these specimens at He<sup>+</sup> ion fluences up to around  $2 \times 10^{15}$  atoms/cm<sup>2</sup>, the ions being accelerated to energies of between 5 and 100 keV, makes it possible actually to adjust the magnetic properties of an ultrathin Co layer:

- 0.5 nm thick layers (approximately 2.25 atomic planes), the main effect is a drop in the Curie temperature, which may fall below 20 temperature for a dose of the order of  $2\times10^{16}$  ions per cm<sup>2</sup>. Below that, the film retains a perpendicular easy magnetization axis and a square loop, but the coercive field of which decreases uniformly when the irradiation Square magnetization loops with 25 dose is increased. coercivities few Oe have been obtained. of а Advantageous applications for the production of lowfield sensors may be envisaged;
- 1 nm thick specimens (approximately on 5 atomic planes), the main effect of the irradiation is 30 a tilt of the easy magnetization axis in the plane of the film, combined with a reduction in the interface anisotropy term  $K_s$ . The effect is obtained for low doses because the initial thickness is close to that (1.2 nm) at which the tilting effect occurs in the 35 original specimens;
  - on specimens of intermediate thickness (0.8 nm, i.e. 4 atomic planes), the same doses have no visible effect on the hysteresis loop: these

thicknesses, the Curie temperature is already very high (close to that of bulk Co), and therefore largely insensitive to small modifications of the interface, these thicknesses also being very far from the natural thickness for tilting of the easy magnetization axis. This constitutes a useful characteristic of the process since it makes it possible, on the one hand, to irradiate a bilayer while modifying only one of the layers and, on the other hand, to work at much higher doses, more conducive to homogeneity.

5

10

15

20

25

30

35

It should be noted that the acceleration energy of the ions has a lesser effect on the modification of the magnetic properties than on the depthwise distribution of the level of displacements in the material. This may allow the process to be employed in thin layers buried at substantially greater depths than those used in the demonstration example.

An essential characteristic of the process proposed is that, although the effect of the irradiation on the magnetism is great, its effect on the optical reflectivity of the specimen remains small.

The contrast is invisible to the naked eye, and microscope barely visible in a good (contrast comparable to that of a domain wall in a Pt/Co/Pt specimen). The smallness of the optical effect is due structural smallness of the induced to modifications.

Tests on (Pt/Co)<sub>6</sub>/Pt multilayer stacks were also carried out. The structures of these multilayers number of Co/Pt periods) were chosen (thicknesses, around the values normally used for magnetooptic recording media. Compared with the simple picture of variation in anisotropy with Co thickness, the explained above in the case of the simple films, the effects of the irradiation on the magnetic properties are made more complex in multilayers by the magnetic interaction between the layers, which may be bipolar in origin, or an exchange interaction carried by the The conduction electrons in the platinum.

is actually manifested which interaction, ferromagnetism of the Pt for the interface layers, temperature raise the Curie multilayers, especially when the Co thickness is very small. The presence of these two interactions also leads to the existence of quite a wide Co thickness range in which the system is decomposed into regular magnetic domains within which the magnetization is perpendicular ("strip" domain configuration), even for  $K_{eff}$ values where slightly negative magnetization plane would be expected.

5

10

15

20

25

The tests were carried out on two series of specimens, of the same Co thickness (and therefore the same single layer anisotropy) and the same number of periods, but differing in the thickness of the Pt separating layer:

A series:  $Pt(2 \text{ nm})/[Pt(1.4 \text{ nm})/Co(0.3 \text{ nm})]_6/Pt(6.5 \text{ nm})$ B series:  $Pt(2 \text{ nm})/[Pt(0.6 \text{ nm})/Co(0.3 \text{ nm})]_6/Pt(6.5 \text{ nm})$ 

of the B series, the the case concentration of alloy after complete the interdiffusion would be about 66% (ferromagnetic alloy) while it would be 82% for the A series (nonmagnetic alloy). On the other hand, in the B series, in which the Pt interlayer is thinner, the Co layers are more highly interacting, which in principle makes it easier to obtain the "strip" domain configuration, followed by the easy magnetization plane, by a reduction in the anisotropy.

doses tested the range of (up to Over  $10^{16} \text{ He/cm}^2$ in of Α series 30 the case the and  $2.6 \times 10^{16} \text{ He/cm}^2$  in the case of the B series), irradiation results show qualitatively the same effects for both series: gradual (and easily controllable) transition from a perpendicular easy magnetization axis (with a perfectly square hysteresis loop whose coercive 35 field decreases with the irradiation dose) to a "strip" domain configuration, and then to an easy magnetization plane. As explained above, this tilting takes place at a lower dose for the B series  $(3\times10^{15} \text{ He/cm}^2 \text{ as opposed})$  to  $6 \times 10^{15} \ \text{He/cm}^2)$ . At the doses used, all the specimens remained ferromagnetic at room temperature.

In all the cases described above, no variation in the surface roughness of the specimen could be detected by AFM in air, even for extremely low, of the order of 0.2 nm rms, initial roughnesses.

Tests with irradiation through a resin mask were also carried out.

On Pt(3.4 nm)/Co(0.5 nm)/Pt(6.5 nm)/Herasil
10 simple sandwich specimens, two types of resin were tested:

1. A Shipley negative resin, suitable for submicron lithography by X-ray lithography. The resin had been deposited as a thick (0.8  $\mu$ m) layer over only half of a specimen and then annealed under the usual conditions. The entire specimen was then irradiated and the resin removed, again under the usual conditions (hot trichloroethylene bath).

15

20

25

30

35

The part unprotected by the resin reproduces the effects of the irradiation that were described above, whereas the protected part shows no change in its properties. In principle, using processes already developed elsewhere, the use of the same resin, but with in addition an X-ray lithography step in order to define an array of holes therein, should at the very least make it possible to obtain arrays of magnetically etched bits 0.2  $\mu$ m in size separated by 0.2  $\mu$ m, i.e. a recording density of 25 bits per  $\mu$ m<sup>2</sup>, almost 20 times greater than the current densities;

2. a PMMA positive resin suitable for electron lithography. The resin was deposited as a layer about 0.85  $\mu$ m in thickness and in this case was not annealed, something which might have an influence on the quality of the pattern edges. Under the standard annealing conditions for this resin (160°C, 30 min) effects start to appear in the specimens, but annealing of just as good quality is possible at lower temperatures (<120°C), at which the specimens are insensitive). Next, the specimens underwent an electron lithography

step in order to define, as recesses in the resin, an array of lines 1 μm in width, separated by 1 μm, over an area of  $800\times800 \text{ µm}^2$ . The entire specimen was then irradiated and the resin removed under the standard conditions. Observation in a magnetooptic microscope that, at the chosen irradiation  $(10^{16} \text{ He/cm}^2)$ , the irradiated part becomes paramagnetic at room temperature (this state has the advantage of eliminating the coupling between magnetic regions). The by part protected the resin remains magnetized perpendicularly, with a square loop similar to that of the original specimen.

5

10

15

20

25

30

35

The same electron lithography process as above to a  $Pt(2 nm)/[Pt(0.6 nm)/Co(0.3 nm)]_6/$ applied was Pt(6.5 nm) multilayer of the B series in order to array of lines, followed by create the same irradiation at a dose of  $2\times10^{15}$  He/cm<sup>2</sup>. However, unlike in the case of the single 0.5 nm Co layer, the two parts (the protected part and the irradiated part) retain a perpendicular magnetization and a square loop with, however, a lower coercive field in the case of fact, observation irradiated part. Ιn magnetooptic microscope clearly shows a reversal of the the reverse applied field magnetization in saturation, which firstly takes place in the irradiated lines and then propagates into the unirradiated parts (lines and film outside the array). In the intermediate magnetic domains artificially created region, lithography are therefore obtained. Next, tests were carried out using near-field magnetooptic microscopy, which made it possible to see these artificial domains very precisely. This consequently demonstrates proposed "contact" recording feasibility of the process. On the other hand, on specimens that were similar but were etched by material ablation, the same near-field microscopy technique reveals only the diffraction effects.

It should be noted that, after irradiation, the PMMA resin becomes more difficult to remove. Residues

- 15 -

5

20

25

30

35

remaining along the features introduce roughness and a weak optical contrast of nonmagnetic origin, something which requires an additional stripping procedure in an "oxygen plasma" (a procedure well known in microtechnologies).

Finally, the precision of PMMA-resin electron lithography gives rise to the hope that it will be possible to achieve bit sizes of less than 100 nm, i.e. a density greater than 100 bits/ $\mu m^2$ .

A series of similar experiments, using masks made of silica and irradiated with He ions under the same conditions as above, has allowed the inventors to expect a resolution (deduced from magnetooptic measurements) of 30 nm on lithographically etched lines.

The techniques of the type that have just been described are advantageously used for manufacturing films which include buried magnetic structures, especially for the production of magnetically structured recording media or of magnetoelectronic devices, such as M-RAM memories, logic devices, etc.

They allow planar magnetic etching of buried magnetic layers, which does not modify the surface roughness of the material and makes it possible to control the variations in optical properties, for example to make them negligible.

These techniques can be used for mass production on an industrial scale.

Using light ions, which have no etching effect, these can be deeply implanted into the substrate, well below the magnetic layer.

The parameter is then the energy deposited per ion along the trajectory - and not the cascades of defects generated by heavy ions - thereby allowing excellent control of the electromagnetic modifications, for high doses, something which gives a homogeneous effect.

Moreover, an easy nucleation region, due to the reversal of the magnetization) and associated with

phenomena occurring at the border of the irradiated region, is intrinsically obtained with the proposed technique. This is a major advantage for controlling and standardizing the magnetization reversal field in an assembly of magnetic "particles", either for a recording medium material or for a memory or logic chip, without limitation.

It should be noted that contrary to heavy ions irradiation techniques in which the atomic modifications are obtained due to the succession chain of defaults created by the heavy ions, the light ions irradiation technique which is herewith presented permits a high control of the magnetic modifications and, for the high irradiation doses, permits to obtain an homogeneous effect.

### This is due:

10

- (i) to the low density of the atomic moves due to the collisions with the atoms at the interface of the thin layers ,  $\ \ \ \,$
- 20 (ii) to the low energy transferred during these collisions.

### CLAIMS

- 1. Process for writing on a material, in which said material is irradiated by means of a beam of light ions, such as for example He<sup>+</sup> ions, said beam of light 5 ions having an energy of the order of or less than a wherein this material hundred keV, comprises plurality of superposed thin-layers, at least one of said thin layers being magnetic and in that one or more regions having sizes of the order of 1 micrometer or 10 irradiated, the irradiation dose controlled so as to be a few  $10^{16}$  ions/cm<sup>2</sup> or less, the irradiation modifying the composition of atomic planes in the material at one or more interfaces between two layers of the latter. 15
  - 2. Process according to claim 1, wherein the irradiation is carried out through a mask.
- 20 3. Process according to claim 1, wherein the superposed thin layers are deposited on a substrate.
  - 4. Process according to claim 1, wherein the superposed thin layers are buried in a surface layer.
  - 5. Process for the magnetic or magnetooptic recording of binary information, especially for the production of discrete magnetic materials, of magnetic memory circuits or of magnetically-controllable logic circuits, characterized in that it employs a writing process according to one of the preceding claims.
- 6. Optical recording process of the read-only memory type, characterized in that it employs a writing process according to either of claims 1 to 4.

25

- 7. Process according to either of claims 5 and 6, characterized in that the recording material is a magnetic multilayer material, the individual layers of which are pure metals or transition metal alloys or rare earth alloys.
- 8. Process for producing magnetically-controllable optical circuits using a controlled variation of the optical index component associated with magnetism, characterized in that it employs a writing process according to either of claims 1 and 2.

### PATENT OF INVENTION

## "MAGNETIC ETCHING PROCESS, ESPECIALLY FOR MAGNETIC OR MAGNETOOPTIC RECORDING"

### **ABSTRACT**

Process for writing on a material, in which said material is irradiated by means of a beam of light ions, such as for example He<sup>+</sup> ions, said beam of light ions having an energy of the order of or less than a material hundred keV, wherein this comprises plurality of superposed thin-layers, at least one of said thin layers being magnetic and in that one or more regions having sizes of the order of 1 micrometer or are irradiated, the irradiation dose controlled so as to be a few  $10^{16}$  ions/cm<sup>2</sup> or less, the irradiation modifying the composition of atomic planes in the material at one or more interfaces between two layers of the latter.



## ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Bureau international



### DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

51) Classification internationale des brevets 6:		(11) Numéro de publication internationale: WO 99/3565
H01F 41/14, G11B 11/10, H01P 11/00	A1 (	(43) Date de publication internationale: 15 juillet 1999 (15.07.99
21) Numéro de la demande internationale:  22) Date de dépôt international:  23) Données relatives à la priorité:  24) 98/00199  25) 12 janyler 1998 (12.01.98)  26) 17) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): CEN TIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE [FR/FR]; 3, rue Michel Ange, F-75794 Paris Ceder.  27) Inventeurs; et  27) Inventeurs/Déposants (US seulement): LEHAPPER [FR/FR]; 1, rue des Cliquets, F-92380 Garel BERNAS, Harry (FR/FR]; 23, rue Louis Morard, Paris (FR), FERRE, Jacques [FR/FR]; 17, allée de Migneaux, F-91370 Verrières-le-Buisson (FR)  28) Mandataires: MARTIN, Jean-Jacques etc.; Cabine beau, 26, avenue Kléber, F-75116 Paris (FR).	TRE NA-E (CNRS) to 16 (FR).  F, Claude nes (FR). F-75014 to Moulin ().	CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW) brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM) brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN TD, TG).  Publiée  Avec rapport de recherche internationale.

(54) Titre: PROCEDE DE GRAVURE MAGNETIQUE, POUR NOTAMMENT L'ENREGISTREMENT MAGNETIQUE OU MAGNETO-OPTIQUE

### (57) Abstract

The invention concerns a magnetic engraving method characterised in that it consists in controlled irradiation of a material in thin layers to locally modify, over zones with micrometric width or less, said material magnetic properties, such as in particular its coercivity, its magnetic anisotropy and its Curie temperature.

### (57) Abrégé

Procédé de gravure magnétique, caractérisé en ce qu'on irradie de façon contrôlée un matériau en couches minces pour modifier localement, sur des zones d'une largeur de l'ordre du micromètre ou inférieure, les propriétés magnétiques dudit matériau, telles que notamment sa coercivité, son anisotropie magnétique ou sa température de Curie.

### UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
ΑT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
AU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaidjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce		de Macédoine	TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	ML	Mali	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	1E	Irlandc	MN	Mongolie	UA	Ukraine
BR	Brésil	IL	Israči	MR	Mauritanie	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MW	Malawi	US	Etats-Unis d'Amériqu
CA	Canada	ΙT	Italie	MX	Mexique	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NE	Niger	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NL	Pays-Bas	YU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NO	Norvège	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire	NZ	Nouvelle-Zélande		
CM	Cameroun		démocratique de Corée	PL	Pologne		
CN	Chine	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CU	Cuba	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
CZ	République tchèque	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
DE	Allemagne	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
DK	Danemark	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
EE	Estonie	LR	Libéria	SG	Singapour		

10

15

20

25

1

### PROCEDE DE GRAVURE MAGNETIQUE, POUR NOTAMMENT L'ENREGISTREMENT MAGNETIQUE OU MAGNETO-OPTIQUE

La présente invention est relative à un procédé de gravure magnétique.

Plus particulièrement, l'invention trouve avantageusement application pour l'enregistrement magnétique ultra-haute densité (élaboration de matériaux magnétiques discrets, circuits de mémoires magnétiques, circuits logiques à commande magnétique, ...), l'enregistrement optique de type à mémoire morte (CDROM, DVDROM,...), et la réalisation de circuits optiques à commande magnétique (réseaux diffractants, matériaux à gap photonique, ...) utilisant une variation contrôlée de la composante d'indice optique liée au magnétisme.

### ETAT DE LA TECHNIQUE

L'extraordinaire développement des technologies et services multimédias lors de ces dernières années a entraîné une course à l'augmentation de la densité d'enregistrement. Dans le domaine des disques ré-inscriptibles, bien que les technologies optiques (changement de phase) se développent rapidement, les techniques magnétiques gardent la première place, et tout particulièrement le "disque dur", pour sa vitesse de transfert élevée. Toutefois, les techniques magnétiques devraient être limitées à des densités de stockage de 100 bits/cm².

Un des facteurs limitatifs sera notamment le passage à l'enregistrement de contact, pour des distances entre la tête de lecture et le support d'enregistrement inférieures à 10 nm : on parle d'évolution vers des technologies d'enregistrement type "microscopie à effet tunnel" («STM like storage» selon la terminologie anglosaxonne), ou en "champ proche".

Plusieurs sauts technologiques ont été proposés dans cette direction durant les dernières années, par exemple le CD-ROM en champ proche, ou l'enregistrement magnéto-optique en champ proche. On pourra à cet égard avantageusement se référer aux différentes publications suivantes :

Y. Martin, S. Rishton, H.K. Wickramasinghe, Appl. Phys. Lett. 71, 1 (1997).

WO 99/35657 PCT/FR99/00043

Y.Betzig, J.K. Trautman, T.D. Harris, J.S. Weiner, R.L. Kostelak, Science 251, 1468 (1991).

B.D. Terris, H.J. Mamin, D. Rugar, W.R. Studenmund, G.S. Kino, Appl. Phys. Lett. 65, 388 (1994).

E. Betzig et al., Appl. Phys. Lett. 61, 142 (1992).

5

15

20

25

30

M. Myamoto, J. Ushiyama, S. Hosaka, R. Imura, J. Magn. Soc. Jpn. 19-S1, 141 (1994).

T.J. Silva, S.Schultz, D.Weller, Appl. Phys. Lett. 65, 658 (1994).

M.W.J. Prinz, R.H.M. Groeneveld, D.L. Abraham, H. van Kempen, H.W. van Kesteren, Applied. Phys. Lett. 66, 1141 (1995).

On pourra également se reporter à la publication :

B.D. Terris H.J. Mamin, D. Rugar, Appl. Phys. Lett. 68, 141 (1996) dans laquelle est annoncée la commercialisation prochaine par la société 3M d'un "disque dur" à lecture magnéto-optique utilisant une lentille à immersion solide (SIL).

Toutefois, la limitation principale des techniques magnétiques devrait être la "limite paramagnétique", c'est-à-dire la taille en dessous de laquelle les bits s'effaceront d'eux même par effet thermique.

Dans la technologie du disque dur actuelle, le support d'enregistrement est un matériau particulaire (grains magnétiques dans une matrice non magnétique, ou encore des grains magnétiques séparés par des joints de grains non magnétiques (ME tape)). Or, la minimisation du bruit impose d'augmenter le nombre de particules magnétiques vues par la tête de lecture, tandis que ces particules doivent être le plus possible découplées magnétiquement. La taille des particules est donc très inférieure à la taille de bit. En extrapolant les données actuelles, les particules deviendront paramagnétiques en dessous de 8nm, ce qui limite la densité d'enregistrement autour de 100 bits/µm².

Dans l'enregistrement magnéto-optique, les matériaux utilisés à l'heure actuelle sont des alliages amorphes du type terre rare/métal de transition, qui pourraient être remplacés par des alliages ou multicouches Co/Pt avec l'avènement du laser bleu. Des bits de taille 60nm ont pu effectivement être écrits par effet

WO 99/35657 PCT/FR99/00043

thermo-magnétique dans des multicouches Co/Pt continues, mais il est probable que des problèmes de bruit dus au support d'enregistrement (stabilité du domaine, rugosité de sa paroi) interviendront, à des tailles de bits très supérieures à 60 nm.

Pour repousser cette limite, il a été proposé récemment de remplacer les matériaux support d'enregistrement actuels par des matériaux discrets, où les limites de bits magnétiques seraient définies géométriquement par des méthodes lithographiques :

soit dépôt sur surface gravée,

5

10

15

20

25

S. Gadetsky, J.K. Erwin, M. Mansuripur, J. Appl. Phys 79, 5687 (1996).

soit croissance de particules magnétiques isolées de taille et position définies par lithographie,

S.Y. Chou, M.S. Wei, P.R. Krauss, P. Fischer, J. Appl. Phys. 76, 6673 (1994).

Cette dernière technique permettrait de n'avoir qu'une seule particule magnétique par bit.

En parallèle, des techniques de pressage à partir d'une matrice définie par lithographie électronique ont été mises au point,

S.Y. Chou, P.R. Krauss, P.J. Renstrom, Science 272, 85 (1996),

Y. Xia, X.M. Zhao, G.M. Whitesides, Microelecton. Eng. 32, 255 (1996),

qui, de même que la lithographie par rayons X ou interférentielle, pourraient dans un avenir proche permettre la production en masse de supports gravés, avec des motifs de taille très inférieure au micron, sur des surfaces de quelques cm² probablement suffisantes pour les disques du futur.

Toutefois, dans l'état actuel des publications, ces différentes techniques présentent plusieurs inconvénients :

- 1. Quelle que soit la technique retenue, l'enregistrement en mode contact demandera un matériau de rugosité de surface faible et contrôlée : les matériaux gravés proposés jusqu'ici demanderont donc une étape finale de planarisation, probablement délicate.
- 2. Dans le cas de l'enregistrement magnéto-optique en champ proche, des variations d'indice optique (de réflectivité) brutales du matériau gravé donneront

15

20

25

des effets de diffraction, qui peuvent se traduire par des variations de polarisation beaucoup plus fortes que celles induites par les domaines magnétiques, source de bruit inacceptable.

Un dernier problème aux très fortes densités sur ces matériaux gravés concerne le suivi de piste, et il faudra probablement mettre au point une "piste" spécialisée à cet effet, mais sans dégrader les points évoqués ci-dessus.

### PRESENTATION DE L'INVENTION

10 L'invention propose quant à elle un procédé de gravure magnétique, caractérisé en ce qu'on irradie de façon contrôlée un matériau magnétique en couches minces (quelques plans atomiques) pour modifier localement, sur des zones d'une largeur de l'ordre du micromètre ou inférieure, les propriétés magnétiques dudit matériau, telles que notamment sa coercivité, son anisotropie magnétique ou sa température de Curie.

Un tel procédé permet de résoudre les problèmes précités. Notamment :

- 1. La rugosité du film d'origine est inchangée par irradiation, et peut donc être ajustée de manière indépendante. En particulier, on peut envisager de reprendre un dépôt après irradiation (pour la réalisation de dispositifs) dans des conditions de croissance excellentes (% à une surface gravée).
- 2. Les variations d'indice optique restent faibles pour des changements considérables des propriétés magnétiques, et par ailleurs peuvent être contrôlées, dans une certaine gamme, quasi indépendamment des variations magnétiques obtenues, par la structure du substrat ou l'énergie des ions.
- 3. L'effet de l'irradiation est cumulatif : on peut procéder à l'irradiation en plusieurs fois, et obtenir le même résultat qu'en une seule fois avec la dose cumulée. Cet aspect peut être utile lorsqu'on veut irradier plusieurs zones de l'échantillon avec des valeurs différentes, ou à des étapes différentes de la fabrication d'un dispositif.
- 30 4. On peut facilement contrôler l'effet de l'irradiation en temps réel, en mesurant l'évolution des propriétés (magnétiques par exemple) sur une zone test.

WO 99/35657 PCT/FR99/00043

5

5. La technique est facile à mettre en oeuvre pour la fabrication de masse de supports d'enregistrement et ce d'une façon économique puisque les outils qu'elle nécessite d'utiliser sont soit déjà utilisés en micro-électronique (irradiation), soit en cours de développement (lithographie par pressage pour des grandes surfaces et des tailles nanométriques par exemple).

Avantageusement, l'irradiation est faite au moyen d'un faisceau d'ions.

5

10

15

20

25

30

D'autres moyens techniques de dépôt d'énergie seraient envisageables.

L'irradiation peut se faire à travers un masque de résine ou à l'aide d'un faisceau d'ions focalisé.

Le procédé de gravure précité est avantageusement utilisé pour l'enregistrement magnétique ou magnéto-optique ultra-haute densité d'informations binaires, et notamment pour l'élaboration de matériaux magnétiques discrets, de circuits de mémoires magnétiques, ou de circuits logiques à commande magnétique.

En particulier, le procédé précité présente l'avantage de permettre d'écrire des domaines magnétiques de taille très inférieure à 100 nm, de position et géométrie parfaitement définies et donc de maximiser le rapport signal sur bruit et d'optimiser les problèmes de suivi de piste, tout en conservant une rugosité de surface parfaitement contrôlée.

Egalement, le procédé proposé par l'invention est avantageusement utilisé pour réaliser un enregistrement optique de type à mémoire morte (CDROM, DVDROM,...)

On sait en effet que les techniques d'enregistrement optique en champ proche devront probablement utiliser des matériaux d'inscription lisses, avec une tête de lecture volant à quelques nm au-dessus dudit matériau (30 nm pour un disque dur actuellement). Or les techniques actuelles d'enregistrement optique de type à mémoire morte, ne sont pas satisfaisantes : les méthodes de pressage à partir de matrices peuvent donner des tailles inférieures à 100 nm, mais le support d'enregistrement qui est obtenu est rugueux ; les méthodes d'écriture par faisceau laser focalisé (ablation, changement de phase) ne permettent pas quant à elles de travailler avec des tailles de bit de l'ordre de ou inférieures à 100 nm.

10

15

20

25

30

D'autres applications que l'enregistrement d'informations binaires sont envisageables. Notamment, le procédé de gravure magnétique proposé par l'invention est avantageusement utilisé pour la réalisation de circuits optiques à commande magnétique (réseaux diffractants, matériaux à gap photonique, ...) utilisant une variation contrôlée de la composante d'indice optique liée au magnétisme, pour la réalisation de capteurs (têtes de lecture de disque dur,...), ou de circuits mémoire magnétiques (mémoire à effet Hall extraordinaire, mémoire magnétorésistive, mémoire à effet tunnel dépendant du spin).

En particulier, on sait que l'émergence des matériaux à gap photonique ouvre la voie à la réalisation de dispositifs optiques et qu'un des aspects à résoudre sera celui de la commande du dispositif. Le procédé proposé par l'invention permet, par irradiation à travers un masque, de fabriquer un film guide d'onde en matériau non-magnétique, comprenant un réseau régulier de motifs magnétiques (cristal photonique) d'indice optique à la fois légèrement différent de celui du matériau hôte, et commandable par effet magnétique.

De façon générale, le procédé proposé par l'invention peut s'appliquer à chaque fois qu'il est intéressant de définir avec précision un élément magnétique tout en conservant une très grande planéité du dispositif (par exemple pour favoriser une croissance ultérieure).

Le procédé proposé par l'invention peut aussi être utilisé pour graver magnétiquement une couche déjà enterrée sous d'autres couches non sensibles, en ajustant les conditions d'irradiation. Par exemple, et à titre non limitatif, on peut réaliser des circuits électriques gravés dans un même matériau magnétique en film mince, et dont seule la partie importante sera gardée magnétique, les pistes de contact ayant été rendues inactives par irradiation; on peut affaiblir de manière contrôlée le champ coercitif d'une zone donnée d'un échantillon, de façon à garantir que le retournement de l'aimantation se produira toujours dans les mêmes conditions, à partir du même site.

Le procédé proposé par l'invention peut à priori s'adapter à tout matériau pour lequel une variation minime de l'arrangement atomique local peut conduire à une modification importante des propriétés magnétiques, c'est à dire aux alliages de

10

15

20

25

30

métaux de transition (ex : CoPt, NiFe, ...), aux alliages terres rares/métaux de transition (ex : TbFeCo, etc...) et aux multicouches magnétiques (ex : Co/Pt, Fe/Tb, ...), sans que cette liste soit limitative.

Les multicouches Co/Pt sont des matériaux potentiellement intéressants pour l'enregistrement magnéto-optique à courte longueur d'onde en lumière bleue.

# DESCRIPTION D'UN OU PLUSIEURS EXEMPLES DE MISE EN OEUVRE

Le procédé de gravure magnétique par irradiation est décrit ci-dessous dans le cas de multicouches magnétiques irradiées par un faisceau d'ions et met en œuvre plusieurs étapes selon lesquelles :

- (i) on contrôle avec précision la composition et la rugosité interfaciale et en surface des couches avant irradiation;
- (ii) on irradie la structure multicouches par un faisceau ionique en contrôlant la modification structurale induite par le faisceau; en particulier, on contrôle la densité d'énergie déposée par le faisceau, par l'intermédiaire du choix de la masse et de l'énergie des ions incidents;
- (iii) éventuellement, on complète l'irradiation par un recuit thermique approprié pour relaxer des contraintes et/ou induire une mise en ordre locale.

Dans le cas des matériaux magnétiques, les effets du procédé sont importants sur des alliages (alliages de métaux de transition, alliages de terres rares et terres rares-métaux de transition), et sur les empilements multicouches de tous types.

Le procédé est avantageusement mis en œuvre avec des multicouches Co/Pt. On notera que ces matériaux ont déjà été très étudiés pour leurs propriétés d'une part d'anisotropie magnétique perpendiculaire et d'autre part de fort effet Kerr magnéto-optique; ils constituent donc des candidats intéressants pour l'enregistrement magnéto-optique.

Dans les matériaux à base de couches ultraminces, les propriétés sont dominées par la compétition entre les effets d'interfaces et les propriétés de volume.

WO-99/35657 PCT/FR99/00043

8

La direction de facile aimantation par exemple est donnée par le signe d'un coefficient d'anisotropie effectif K<sub>eff</sub>, qui au premier ordre s'écrit :

$$K_{eff} = -K_d + K_v + \frac{(K_{s1} + K_{s2})}{l_{Co}}$$

5

10

15

20

25

Le premier terme représente l'anisotropie dipolaire de forme  $(K_d > 0)$ , le deuxième l'anisotropie de volume  $(K_v > 0)$  pour le Co), et le dernier est dû aux interfaces  $(K_s > 0)$  dans le cas de l'interface Co/Pt), dont l'influence varie comme l'inverse de l'épaisseur  $t_{Co}$  de Co  $(K_{s1})$  et  $K_{s2}$  désignant les coefficients d'anisotropie magnétique des deux interfaces du film de Co. Selon le signe de  $K_{eff}$ , l'axe de facile aimantation est soit l'axe perpendiculaire au plan des couches  $(K_{eff} > 0)$ , soit le plan du film. La configuration perpendiculaire s'impose pour l'enregistrement magnéto-optique, et deviendra probablement la norme pour l'enregistrement magnétique ultrahaute densité, toutes techniques confondues.

On se limite préférentiellement à des irradiations conduisant à des dépôts d'énergie faibles (faible nombre de déplacements atomiques aux interfaces qui nous intéressent). Ceci peut être réalisé par exemple par des ions légers (ex : He<sup>+</sup>) à basse énergie (quelques keV à la centaine de keV) ou bien par des ions lourds (ex : masse de l'ordre de 100) à des énergies relativement élevées (typiquement le MeV). L'irradiation modifie d'abord la composition de l'interface, et donc en particulier l'anisotropie. Pour les films les plus minces (1 ou 2 plans atomiques), ou pour des doses plus élevées, on modifie aussi (par transfert d'atomes d'une couche à l'autre) la composition du film, donc son magnétisme de volume : dans le cas particulier du Co/Pt, la température de Curie de l'alliage CoPt diminue avec la concentration en Pt, pour devenir inférieure à la température ambiante vers 75% de Pt.

Les inventeurs ont, par exemple, rendu paramagnétique à température ordinaire, de manière contrôlée, des échantillons avec une épaisseur t<sub>Co</sub> de 0,5 nm, en irradiant à une dose (très faible) de 10<sup>15</sup> ions/cm<sup>2</sup> avec des ions Kr<sup>-</sup> accélérés à 300 keV, comme avec des ions He+ de 30 keV à une dose de 10<sup>16</sup> ions/cm<sup>2</sup>.

PCT/FR99/00043

5...

10

15

20

Les effets de l'irradiation ont d'abord été caractérisés sur des sandwichs simples Pt(3,4nm)/Co(tCo)/Pt(6,5nm)/substrat amorphe (silice polie Herasil, SiO<sub>2</sub>/Si, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si), déposés par pulvérisation cathodique.

Avec la technique de dépôt utilisée, on obtient avant irradiation des films magnétiques à axe de facile aimantation perpendiculaire et cycle d'hystérésis polaire parfaitement carré (100% d'aimantation rémanente) dans la gamme d'épaisseur de Co: 0,3-1,2 nm.

L'irradiation de ces échantillons à des fluences d'ions He<sup>+</sup> jusque vers 2 10<sup>15</sup> atomes/cm<sup>2</sup>, accélérés à des énergies comprises entre 5 et 100 keV permet effectivement d'ajuster les propriétés magnétiques d'une couche ultramince de Co:

- 1. sur des couches d'épaisseur 0,5 nm (environ 2,25 plans atomiques), l'effet principal est une baisse de la température de Curie, qui peut descendre en dessous de la température ambiante pour une dose de l'ordre de 2 10<sup>16</sup> ions par cm². Jusque-là, le film garde un axe de facile aimantation perpendiculaire et un cycle carré, mais dont le champ coercitif diminue régulièrement quand on augmente la dose d'irradiation. Des cycles d'aimantation carrés avec des coercivités de quelques Oe ont été obtenus. Des applications intéressantes pour la réalisation de capteurs en champ faible peuvent être envisagées.
- 2. sur des échantillons d'épaisseur 1 nm (environ 5 plans atomiques), l'effet principal de l'irradiation est un basculement de l'axe de facile aimantation dans le plan du film, lié à un affaiblissement du terme d'anisotropie d'interface K<sub>S</sub>. L'effet est obtenu pour des doses faibles, parce que l'épaisseur initiale est proche de celle (1,2 nm) où l'effet de basculement se produit dans les échantillons d'origine.
- 3. sur des échantillons d'épaisseur intermédiaire (0,8 nm, soit 4 plans atomiques), les mêmes doses ne donnent aucun effet visible sur le cycle d'hystérésis : à ces épaisseurs, la température de Curie est déjà très élevée (proche de celle du Co massif), donc peu sensible à des modifications faibles de l'interface, et on est aussi très éloigné de l'épaisseur naturelle de basculement de l'axe de facile aimantation. Ceci constitue une caractéristique intéressante du procédé, puisqu'elle permet d'une part d'irradier une bicouche en ne modifiant

25

WO 99/35657 PCT/FR99/00043

10

qu'une seule des couches et d'autre part de travailler à des doses plus fortes et plus favorables à l'homogénéité.

Il convient de noter-que l'énergie d'accélération des ions a une influence moindre sur la modification des propriétés magnétiques que sur la répartition en profondeur du taux de déplacements dans le matériau. Ceci peut permettre la mise en oeuvre du procédé dans des couches minces enterrées à des profondeurs nettement plus grandes que celles utilisées dans l'exemple de démonstration.

5

10

15

20

25

30

Une caractéristique essentielle du procédé proposé est que, si l'effet de l'irradiation sur le magnétisme est important, son effet sur la réflectivité optique de l'échantillon reste faible.

Le contraste est invisible à l'œil nu, et à peine visible dans un bon microscope (contraste comparable à celui d'une paroi de domaine dans un échantillon Pt/Co/Pt). La faiblesse de l'effet optique est liée à la faiblesse des modifications structurales induites.

Des essais sur des empilements multicouches (Pt/Co)6/Pt ont également été mis en oeuvre. Les structures de ces multicouches (épaisseurs, nombre de périodes Co/Pt) ont été choisies autour des valeurs habituellement utilisées pour les supports d'enregistrement magnéto-optique. Par rapport à l'image simple de la variation d'anisotropie avec l'épaisseur de Co, exposée ci dessus pour les films simples, les effets de l'irradiation sur les propriétés magnétiques sont rendus plus complexes dans les multicouches par l'interaction magnétique entre les couches, qui peut être soit d'origine dipolaire, soit une interaction d'échange portée par les électrons de conduction du platine. Cette dernière interaction, qui se traduit même par un ferromagnétisme du Pt pour les couches d'interface, contribue à renforcer la température de Curie des multicouches, surtout quand l'épaisseur de Co est très faible. La présence de ces deux interactions conduit aussi à l'existence d'un domaine d'épaisseur de Co assez étendu où le système se décompose en domaines magnétiques réguliers au sein desquels l'aimantation est perpendiculaire (configuration de domaines "en rubans"), même pour des valeurs de Keff faiblement négatives où l'on attendrait un plan de facile aimantation.

10

15

20

30

Les essais ont été effectués sur deux séries d'échantillons, de même épaisseur de Co (donc même anisotropie de couche unique) et nombre de périodes, et différents par l'épaisseur de la couche de séparation en Pt.

série A: Pt(2nm)/[Pt(1.4nm)/Co(0.3nm)]6/Pt(6.5nm)

série B: Pt(2nm)/[Pt(0.6nm)/Co(0.3nm)]6/Pt(6.5nm)

Dans le cas de la série B, la concentration en Pt de l'alliage après une interdiffusion totale serait de l'ordre de 66% (alliage ferromagnétique), alors qu'elle serait de 82% pour la série A, (alliage non magnétique). En contrepartie, dans la série B, où l'intercalaire de-Pt est plus mince, les couches de Co sont plus fortement en interaction, ce qui rend a priori plus facile à obtenir la configuration en domaines "en rubans", puis le plan facile d'aimantation, par une diminution de l'anisotropie.

Dans la plage des doses testées (jusqu'à 10<sup>16</sup> pour la série A, et 2.6 10<sup>16</sup> pour la série B), les résultats d'irradiation montrent qualitativement les mêmes effets pour les deux séries : passage progressif (et facilement contrôlable) d'un axe de facile aimantation perpendiculaire (avec un cycle d'hystérésis parfaitement carré dont le champ coercitif diminue avec la dose d'irradiation), à une configuration de domaines "en rubans", puis à un plan de facile aimantation. Comme justifié cidessus, ce basculement se fait à dose plus faible pour la série B (3 10<sup>15</sup> contre 6 10<sup>15</sup> ions/cm²). Aux doses utilisées tous les échantillons sont restés ferromagnétiques à température ambiante.

Dans tous les cas décrits ci-dessus, aucune variation de la rugosité de surface de l'échantillon n'a pu être détectée par AFM sous air, pour des rugosités de départ pourtant extrêmement faibles, de l'ordre de 0,2 nm rms.

Des essais avec irradiation à travers un masque de résine ont également été mis en œuvre.

Sur des échantillons sandwiches simples Pt(3,4nm)/Co(0,5nm)/Pt(6,5nm) /Herasil, deux types de résine ont été testées :

1. Une résine négative Shipley, adaptée à la lithographie submicronique par lithographie par rayons X. La résine avait été déposée en couche épaisse (0.8 μm) sur la moitié seulement d'un échantillon, et recuite ensuite dans les conditions

WO 99/35657 PCT/FR99/00043

12

habituelles. L'ensemble de l'échantillon a alors été irradié, et la résine enlevée, toujours dans les conditions habituelles (bain de trichloroéthylène chaud).

La partie non protégée par la résine reproduit les effets de l'irradiation décrits plus haut, tandis que la partie protégée ne montre aucune évolution de ses propriétés. En principe, suivant des processus déjà mis au point par ailleurs, l'utilisation de la même résine, mais avec une étape de lithographie X en plus pour y définir un réseau de trous, doit permettre d'obtenir au minimum des réseaux de bits magnétiquement gravés de dimensions 0,2 µm espacés de 0,2 µm, soit une densité d'enregistrement de 25 bits par µm², près de 20 fois supérieure aux densités actuelles.

10

15

20

25

30

une résine positive PMMA, adaptée à la lithographie électronique. La 2. résine a été déposée en couche de l'ordre de 0,85 µm d'épaisseur, et non recuite dans ce cas, ce qui peut avoir une influence sur la qualité des bords de motifs. Aux conditions de recuit standard de cette résine (160°C, 30 mn), des effets commencent à apparaître sur les échantillons, mais des recuits d'aussi bonne qualité sont possibles à des températures plus basses (<120°C), auxquelles les échantillons sont insensibles). Les échantillons ont ensuite subi une étape de lithographie électronique, pour définir en creux dans la résine un réseau de lignes de 1 µm de large, séparées de 1μm, sur une surface de 800x800 μm<sup>2</sup>. La totalité de l'échantillon est alors irradiée, et la résine enlevée dans les conditions standard. L'observation en microscopie magnéto-optique montre que, à la dose d'irradiation choisie (10<sup>16</sup> atomes/cm<sup>2</sup>). la partie irradiée devient paramagnétique à température ambiante (cet état présente l'avantage de supprimer le couplage entre zones magnétiques). La partie protégée par la résine reste aimantée perpendiculairement, avec un cycle carré similaire à celui de l'échantillon d'origine.

Sur une multicouche Pt(2nm)/[Pt(0.6nm)/Co(0.3nm)]6/Pt(6.5nm) de la série B, le même processus de lithographie électronique que ci-dessus a été appliqué pour créer le même réseau de lignes, suivi par une irradiation à la dose de 2 10<sup>13</sup> atomes/cm<sup>2</sup>. Mais, contrairement au cas de la couche simple de 0,5 nm de Co, les deux parties (partie protégée et partie irradiée) gardent une aimantation perpendiculaire et un cycle carré, avec toutefois un champ coercitif plus faible pour la partie irradiée. Effectivement, l'observation en microscopie magnéto-optique

10

15

20

25

30

montre bien un retournement de l'aimantation en champ appliqué inverse après saturation, qui se fait d'abord dans les lignes irradiées, puis se propage dans les parties non irradiées (lignes et film à l'extérieur du réseau). Dans la zone intermédiaire, on obtient donc des domaines magnétiques artificiellement crées par lithographie. Des essais ont ensuite été faits en microscopie magnéto-optique en champ proche, qui ont permis de voir ces domaines artificiels avec une très grande précision. Ceci démontre par conséquent la faisabilité du procédé proposé à l'enregistrement "contact". En contrepartie, sur des échantillons similaires, mais gravés par ablation de matière, la même technique de microscopie en champ proche ne voit que les effets de diffraction.

Il faut noter que, après irradiation, la résine PMMA s'enlève plus difficilement. Il reste des résidus le long des motifs, qui donnent une rugosité et un faible contraste optique d'origine non magnétique, ce qui nécessite une procédure de décapage supplémentaire en "plasma oxygène" (procédure tout à fait connue en micro-technologies).

Enfin, avec la précision de la lithographie électronique en résine PMMA, nous pouvons espérer atteindre des dimensions de bits inférieures à 100nm, soit une densité supérieure à 100 bits/µm².

Les techniques du type de celles qui viennent d'être décrites sont avantageusement utilisées pour la fabrication de couches comportant des structures magnétiques enterrées, notamment pour la réalisation de supports d'enregistrement magnétiquement structurés, ou de dispositifs magnéto-électroniques tels que des mémoires M-RAM, logiques, etc.

Elles permettent une gravure magnétique planaire de couches magn,étiques enterrées, qui ne modifie pas la rugosité de surface du matériau, et permet de contrôler les variations de propriétés optiques pour par exemple les rendre négligeables.

Ces techniques sont utilisables pour l'industrialisation de masse.

En utilisant des ions légers, ceux-ci, qui n'ont aucun effet de gravure, vont s'implanter profondément dans le substrat, très au dessous de la couche, .

WO 99/35657 PCT/FR99/00043

14

Le paramètre est alors l'énergie déposée par l'ion le long de la trajectoire – et non pas les cascades de défauts engendrés par des ions lourds – ce qui permet un excellent contrôle des modifications électromagnétiques, pour des doses élevées, ce qui donne un effet homogène.

Par ailleurs, avec la technique proposée, on obtient intrinsèquement une zone de facile nucléation, due au retournement de l'aimantation) et liée à des phénomènes se produisant en bordure de zone irradiée. Ceci est un atout important pour contrôler et uniformiser le champ de retournement de l'aimantation dans une assemblée de « particules » magnétiques, soit pour matériau support d'enregistrement, soit pour une puce mémoire ou logique, sans limitation.

5

PCT/FR99/00043

5

10

15

20

25

30

### **REVENDICATIONS**

- 1. Procédé de gravure magnétique, caractérisé en ce qu'on irradie de façon contrôlée un matériau en couches minces pour modifier localement, sur des zones d'une largeur de l'ordre du micromètre ou inférieure, les propriétés magnétiques dudit matériau, telles que notamment sa coercivité, son anisotropie magnétique ou sa température de Curie.
- 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'on irradie au moyen d'un faisceau d'ions.
- 3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'on irradie à travers un masque de résine.
- 4. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'on irradie au moyen d'un faisceau d'ions focalisé.
- 5. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la couche gravée par irradiation est enterrée sous d'autres couches.
- 6. Procédé d'enregistrement magnétique ou magnéto-optique d'informations binaires, notamment d'élaboration de matériaux magnétiques discrets, de circuits de mémoires magnétiques, ou de circuits logiques à commande magnétique, caractérisé en ce qu'il met en œuvre un procédé de gravure magnétique selon l'une des revendications précédentes.
- 7. Procédé d'enregistrement optique de type à mémoire morte, caractérisé en ce qu'il met en œuvre un procédé de gravure magnétique selon l'une des revendications 1 à 5.
- 8. Procédé selon l'une des revendications 6 ou 7, caractérisé en ce que le matériau d'enregistrement est un multicouche Co/Pt.
- 9. Procédé de réalisation de circuits optiques à commande magnétique utilisant une variation contrôlée de la composante d'indice optique liée au magnétisme, caractérisé en ce qu'il met en œuvre un procédé de gravure magnétique selon l'une des revendications 1 à 5.
- 10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce qu'on réalise, par irradiation à travers un masque, un film guide d'onde en matériau non magnétique, comprenant un réseau régulier de motifs magnétiques.

15

25

35

PCT/FR99/00043 REPLACED BY ART 34 AMDT

#### CLAIMS

- 1. Magnetic etching process, characterized in that a thin-film material is controllably irradiated in order to locally modify, over regions having a width of the order of one micrometer or less, the magnetic properties of said material, such as, in particular, its coercivity, its magnetic anisotropy or its Curie temperature.
- 10 2. Process according to claim 1, characterized in that the irradiation is carried out by means of an ion beam.
  - 3. Process according to claim 2, characterized in that the irradiation is carried out through a resin mask.
  - 4. Process according to claim 2, characterized in that the irradiation is carried out by means of a focused ion beam.
- Process according to one of the preceding
   claims, characterized in that the layer etched by irradiation is buried beneath other layers.
  - 6. Process for the magnetic or magnetooptic recording of binary information, especially for the production of discrete magnetic materials, of magnetic memory circuits or of magnetically-controllable logic circuits, characterized in that it employs a magnetic
  - circuits, characterized in that it employs a magnetic etching process according to one of the preceding claims.
- 7. Optical recording process of the read-only 30 memory type, characterized in that it employs a magnetic etching process according to one of claims 1 to 5.
  - 8. Process according to either of claims 6 and 7, characterized in that the recording material is a Co/Pt multilayer.
    - 9. Process for producing magnetically-controllable optical circuits using a controlled variation of the

optical index component associated with magnetism, characterized in that it employs a magnetic etching process according to one of claims 1 to 5.

10. Process according to claim 9, characterized in that a waveguide film made of nonmagnetic material, comprising a regular array of magnetic units, is produced by irradiation through a mask.

# PCT

# REQUETE

Réservé à l'office récepteur
Demande internationale nº
Date du dépôt international
Nom de l'office récepteur et "Demande internationale PCT"

Le soussigné requiert que la présente demande internationale soit traitée conformément au Traité de coopération en matière de brevets.	Nom de l'office récepteu	or et "Demande internationale PCT"
	Référence du dossier du (12 caractères au maximum)	déposant ou du mandataire (facultatif) 339602/17244
Cadre nº I TITRE DE L'INVENTION PROCEDE DE C L'ENREGISTREMENT MAGNETIQUE OU MAGNETO-C		UE, POUR NOTAMMENT
Cadre nº II DEPOSANT		
Nom et adresse: (Nom de famille suivi du prénom; pour une perso officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le l'adresse indiquée dans ce cadre est l'État où le déposant a son de n'est indiqué ci-dessous.)	nom du pays. Le pays de omicile si aucun domicile	Cette personne est aussi inventeur.
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTI 3 Rue Michel Ange 75794 PARIS CEDEX 16	FIQUE (CNRS)	n° de téléphone
FRANCE		n° de télécopieur
		n° de téléimprimeur
Nationalité (nom de l'Etat) : FR	Domicile (nom de l'Eta FR	it):
Cette personne est déposant pour : tous les Etats désignés X tous les Etats désignés X tous les Etats désignés A tous les Etats désignés	gnés sauf les Etats-U mérique seulement	nisd'Amérique les Etats indiqués dans le cadre supplementaire
Cadre nº III AUTRE(S) DEPOSANT(S) OU (AUTRE(S)) I	INVENTEUR(S)	
Nom et adresse: (Nom de famille suivi du prénom: pour une pers officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le l'adresse indiquée dans ce cadre est l'État où le déposant a son di n'est indiqué ci-dessous.)	onne morale, désignation nom du pays. Le pays de omicile si aucun domicile	Cette personne est :
CHAPPERT Claude		déposant seulement
1 Rue des Cliquets 92380 GARCHES		X déposant et inventeur
FRANCE		inventeur seulement
		(Si cette case est cochée, ne pas remplir la suite.)
Nationalité (nom de l'Etat) : FR	Domicile (nom de l'Eta FR	t):
Cette personne est déposant pour : tous les Etats désignés les Etats désignés		les Etats indiqués dans le cadre supplémentaire
X D'autres déposants ou inventeurs sont indiqués sur une fer	uille annexe.	
Cadre n° IV MANDATAIRE OU REPRESENTANT COM	MUN; OU ADRESSE F	OUR LA CORRESPONDANCE
La personne dont l'identité est donnée ci-dessous est/a été désignée du ou des déposants auprès des autorités internationales compéter		mandataire représentant commun
Nom et adresse: (Nom de famille suivi du prénom: pour une personne complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le n	morale, désignation officielle nom du pays.)	n° de téléphone
MARTIN Jean-Jacques, SCHRIMPF Robert, Al	HNER Francis	01 45 00 92 02
WARCOIN Jacques, TEXIER Christian, LE FO CABINET REGIMBEAU	ORESTIER Eric	n° de télécopieur
26 Avenue Kléber		01 45 00 46 12
75116 PARIS FRANCE		so to emprimed
Adresse pour la correspondance : cocher cette case lorsque et que l'espace ci-dessus est utilisé pour indiquer une adres	e aucun mandataire ni repr se spéciale à laquelle la co	ésentant commun n'est/n'a été désigné rrespondance doit être envoyée.

Feuille	n°	2	_		

Suite du cadre nº III AUTRE(S) DEPOSANT(S) OU (AUT	TRE(S)) INVENTEUR(S)
	ette feuille ne doit pas être incluse dans la requête.
Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom: pour une persofficielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le l'adresse indiquée dans ce cadre est l'État où le déposant a son de n'est indiqué ci-dessous.)	
BERNAS Harry 23 Rue Louis Morard	déposant seulement  X déposant et inventeur
75014 PARIS FRANCE	inventeur seulement (Si cette case est cochée, ne pas remplir la suite.)
Nationalité (nom de l'État) : FR	Domicile (nom de l'Etat) : FR
Cette personne est déposant pour : tous les Etats désignés les Etats-Unisd'An	
Nom et adresse: (Nom de famille suivi du prénom: pour une perse officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le l'adresse indiquée dans ce cadre est l'Etat où le déposant a son de n'est indiqué ci-dessous.)	onne morale, désignation nom du pays. Le pays de micile si aucun domicile Cette personne est :
FERRE Jacques	déposant seulement
17 Allée du Moulin de Migneaux 91370 VERRIERES-LE-BUISSON	X déposant et inventeur
FRANCE	inventeur seulement (Si cette case est cochée, ne pas remplir la suite.)
Nationalité (nom de l'État) : FR	Domicile (nom de l'Etat) : FR
Cette personne est déposant pour : tous les Etats désignés les Etats-Unisd'Am	nés sauf X les Etats-Unis d'Amérique les Etats indiqués dans érique Le cadre supplémentaire
Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom: pour une perso officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le l'adresse indiquée dans ce cadre est l'État où le déposant a son do n'est indiqué ci-dessous.)	mucile si aucun domicile Cette personne est .
	déposant seulement  déposant et inventeur
	inventeur seulement (Si cette case est cochée, ne pas remplir la suite.)
Nationalité (nom de l'Etat) :	Domicile (nom de l'Etat) :
Cette personne est désignés tous les Etats désignés les Etats - Unis d'Am	rériqueseulementlecadre supplementaire
Nom et adtesse : (Nom de famille suivi du prénom: pour une perso officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le l' L'adresse indiquée dans ce cadre est l'État où le déposant a son do n'est indiqué ci-dessous.)	nne morale, désignation nom du pays. Le pays de micile si aucun domicile Cette personne est :
,	déposant seulement
	déposant et inventeur
	inventeur seulement (Si cette case est cochée, ne pas remplir la suite.)
Nationalité (nom de l'Etat) :	Domicile (nom de l'Etat) :
Cette personne est déposant pour : tous les Etats désignés tous les Etats désignés les Etats-Unisd'Ame	
D'autres déposants ou inventeurs sont indiqués sur une autr	e feuille annexe.

Feuille n° 3....

Cadre	n° V	DÉSIGNATION D'ÉTATS			
Les dés	ignat	ions suivantes sont faites conformément à la règle 4.9	a) (c	ocher	les cases appropriées une su moins dou l'ive
Brevet	régio	onal	, ( •		tes cases appropriees, the da moins don't gire
. –	AΡ		Keny	ca 1.5	S Lesotho, MW Malawi, SD Soudan, SZ Swaziland,
-		UG Ouganda, ZW Zimbabwe et tout autre État qui	est ur	n Ètat	contractant du Protocole de Harare et du PCT
	EA	Brevet eurasien : AM Arménie, AZ Azerbaïdian, I	BY B	élarus	. KG Kirghizistan KZ Kazakhstan MD Renublique de
		Moldova, RU Fédération de Russie, TJ Tadjikistan,	TM	Turkn	nénistan et tout autre État qui est un État contractant de la
		Convention sur le brevet eurasien et du PCT			
	ЕP	Brevet européen : AT Autriche, BE Belgique,	СН е	t LI_	Suisse et Liechtenstein, CY Chypre, DE Allemagne,
Į		UK Danemark, ES Espagne, FI Finlande, FR	Franc	ce, G	B Royaume-Uni. GR Grèce. 1E Irlande. 1T Italie. Suède et tout autre État qui est un État contractant de la
		Convention sur le brevet européen et du PCT	ortug	,aı, 3 E	2 Suede et tout autre Etat qui est un Etat contractant de la
(X)	OA	•	CE 1	) ánuh	lique centrafricaine. CG Congo. CI Côte d'Ivoire.
	• • •	CM Cameroun, GA Gabon, GN Guinée, GW Gu	inée-l	Bissau	1. ML Mali, MR Mauritanie, NE Niger, SN Sénégat
		TD Tchad, TG Togo et tout autre Etat qui est un Etat	mem	bre de	l'OAPI et un Etat contractant du PCT (si une autre forme
		de protection ou de traitement est souhaitée, le préciser sur			
Brevet		nal (si une autre forme de protection ou de traitement est soi	uhaitė	e. le pi	réciser sur la ligne pointillée) :
	ΑL	Albanie	X	LS	Lesotho
X)	AM	Arménie	(X)	LT	Lituanie
(X)	ΑT	Autriche	$\square$	LU	Luxembourg
	ΑU	Australie	ĺΧΊ	LV	Lettonie
Y	_	Azerbaïdjan	ĺΧΙ	ME	République de Moldova
Œ	BA	Bosnie-Herzégovine	[3]		Madagascar
1 1		Barbade	$\nabla$		C Ex-République yougoslave de Macédoine
<u> </u>		Bulgarie	ראַנ		
		Brésil	$\square$	MIN	Mongolie
₩ ₩	BY		$\square$		V Malawi
		Canada			
			X	_	Mexique
		et LI Suisse et Liechtenstein	X		Norvège
<u>X</u>		Chine	X		Nouvelle-Zélande
i		Cuba	<u> </u>	PL	
		République tchèque	X	PT	Portugal
Σ. Σ.		Allemagne	X		Roumanie
		Danemark	(X)		Fédération de Russie
		Estonie	X	SD	
N N	ES	Espagne	X	SE	Suède
Ø	FI	Finlande	$\overline{\mathbf{x}}$	SC	Singapour
□ □	GB	Royaume-Uni	$\nabla$	SI	Slovénie
<u> </u>		Grenade	X	SK	Slovaquie
		Géorgie	X	SL	Sierra Leone
		Ghana	$\nabla$	TJ	Tadjikistan
(X)	GM	Gambie	X	TM	Turkmenistan
(X)	HR	Croatie	X	TR	Turquie
Δ	HU	Hongrie	$\square$	TT	Trinité-et-Tobago
CXI	ID	Indonésic	$\nabla$	UA	Ukraine
Ø	IL	Israël	X	UG	Ouganda
Σ	IN	Inde	$\mathbf{x}$	US	États-Unis d'Amérique
X	IS	Islande	••		
Ÿ	JP	Japon	$\Box$	UZ	Ouzbekistan
X	KE	Kenya	Œ		Viet Nam
[3]	KG	Kirghizistan	(X)		Yougoslavie
<u>-</u>	KР	République populaire démocratique de Corée .	X	_	Zimbabwe
_		***************************************			
[3]	KR	République de Corée	d.E	tats a	ervées pour la désignation (aux fins d'un brevet national) ui sont devenus parties au PCT après la publication de la
$\overline{\Sigma}$		Kazakhstan	prés	sente	feuille:
(X)		Sainte-Lucie			
IX)		Sri Lanka		• • • •	•••••••
(X)		Libéria	7		•••••
Dáclasa		- Liberia	<u> </u>	<del></del>	

Déclaration concernant les désignations de précaution: outre les désignations faites ci-dessus, le déposant fait aussi conformément à la règle 4.9.b) toutes les désignations qui seraient autorisées en vertu du PCT, à l'exception de toute désignation indiquée dans le cadre supplémentaire comme étant exclue de la portée de cette déclaration. Le déposant déclare que ces désignations additionnelles sont faites sous réserve de confirmation et que toute désignation qui n'est pas confirmée avant l'expiration d'un délai de 15 mois à compter de la date de priorité doit être considérée comme retirée par le déposant à l'expiration de ce délai. (Pour confirmer une désignation, il faut déposer une déclaration contenant la désignation en question et payer les taxes de désignation et de confirmation. La confirmation doit parvenir à l'office récepteur dans le délai de 15 mois.)

Cadre nº VI REVENDI	CATION E PRIOR	ITE			autres reve	endications de priorité sont ns le cadre supplémentaire.
Date de dépôt	Numéro		Lo	rsque la	demande antérieure es	
de la demande antérieure (jour/mois/année)	de la demande antério	eure	demande nation pays	ale:	demande régionale :* office régional	demande internationale : office récepteur
12 JANVIER 1998 (12/01/98)	98 00199		FRANCE			
(2)						
(3)						
L'office récepteur est pris antérieures (seulement si la présente demande inte	'la demande antérieure	a ėtė	déposée auprès de	L'office	aui, aux fins de	rme de la ou des demandes
* Si la demande antérieure est une de Paris pour la protection de la pr	ropriete industrielle pour le	equelc	ette demande antérieu	ıre a été a	léposée (règle 4.10.h)ii)).	n pays partie à la Convention Voir le cadre supplémentaire.
	TRATION CHARGEE		LA RECHERCHE	INTE	RNATIONALE	
Choix de l'administration che internationale (ISA) (si plus chargées de la recherche internation pour procéder à la recherche l'administration choisie; le coautilisé);	usieurs administrations itionalesont compétentes internationale, indiquer	cett cha	te recherche (si une	e recherc e interna )		e antérieure; mention de ectuée par l'administration cette dernière) : Pays (ou office régional) OEB
ISA / EP			OCTOBRE 19	70	EK POLICE NA	OED
Cadre nº VIII BORDERE	AU; LANGUE DE D	EPO1	Γ			
La présente demande internati le nombre de feuilles suivant	1.	] feu	ille de calcul des ta		ont joints à la présente	demande internationale :
requête		-	ivoir distinct signé		à suivre (2)	
description (sauf partie réserve au listage des séquences)	: 14/10/19	-	oie du pouvoir géné dication de l'absenc		néro de référence, le ca signature	as échéant :
revendications	: I page 5. I	] doc	ument(s) de priorit	é indiqu	eé(s) dans le cadre n° V	Tau(x) point(s):
abrégé	10000 6.				nationale en (langue) :	· ·
dessins  partie de la description réservé au listage des séquences	. / 17 [	] ind			nt des micro-organisme	
Nombre total de feuilles		déc	hiffrable par ordina	ateur	otides ou d'acides ami	
	9. [X		res éléments <i>(précis</i>		Copie du Rap	port de Recherch
Figure des dessins qui doit accompagner l'abrégé :		den	ngue de dépôt de la nande internationale	e :	Français	
	RE DU DEPOSANT C					
A côté de chaque signature, indiqu	uer le nom du signataire e	ı. si ee	la n'apparait pas clai :	irement à	la lecture de la requête.	à quel titre l'intéressé signe.
Melin	ihu		Tuesday.		INET RECIMBE 3 EN PROPRIETE INDUST	··· g
SCHRIMPF Robe	ert V				i, Avenue Klébe 16 PARIS FRANK	
		Réser	vé à l'office récepte	eur —		
Date effective de réception constituer la demande interr	des pièces supposées		·			2. Dessins :
<ol> <li>Date effective de réception, rieure, mais dans les délais, ce qui est supposé constitue</li> </ol>	de documents ou de de	ssins	complétant			reçus :
4. Date de réception, dans les demandées selon l'article 1	délais, des corrections 1.2) du PCT :					
5. Administration chargée internationale (si plusieurs	de la recherche sont compétentes) :	SA/	(	6.	Transmission de la co jusqu'au paiement de	opie de recherche différée la taxe de recherche.
		servé :	au Bureau internati	ional 🗕		
Date de réception de l'exemoriginal par le Bureau internat	nplaire tional :					

## RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et règles 43 et 44 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire 339602/17244		mission du rapport de recherche internationale et, le cas échéant, le point 5 ci-après
Demande internationale n°	Date du dépôt international(jour/mois/année)	(Date de priorité (la plus ancienne) (jour/mois/année)
PCT/FR 99/00043	12/01/1999	12/01/1998
Déposant		
CENTRE NATIONAL DE LA RECI	HERCHE SCIENTIFet al.	
	onale, établi par l'administration chargée de la re e copie en est transmise au Bureau internationa mprend feuilles.	
X II est aussi accompagné c	l'une copie de chaque document relatif à l'état d	le la technique qui y est cité.
Base du rapport		
	echerche internationale a été effectuée sur la b posée, sauf indication contraire donnée sous le	
la recherche internationale	e a été effectuée sur la base d'une traduction de	e la demande internationale remise à l'administration.
la recherche internationale a été e contenu dans la demande déposée avec la demande remis ultérieurement à l'ac remis ultérieurement à l'ac La déclaration, selon laqu	offectuée sur la base du listage des séquences : internationale, sous forme écrite. e internationale, sous forme déchiffrable par ord dministration, sous forme écrite. dministration, sous forme déchiffrable par ordina elle le listage des séquences présenté par écrit	inateur.
La déclaration, selon laqu	emande telle que déposée, a été fournie. elle les informations enregistrées sous forme dé présenté par écrit, a été fournie.	échiffrable par ordinateur sont identiques à celles
· -	nes revendications ne pouvaient pas faire l' l'invention (voir le cadre II).	objet d'une recherche (voir le cadre I).
4. En ce qui concerne le <b>titre</b> ,		
	u'il a été remis par le déposant.	
Le texte a été établi par l'a	administration et a la teneur suivante:	
5. En ce qui concerne l'abrégé,		
י באו	u'il a été remis par le déposant	
		mément à la règle 38.2b). Le déposant peut ompter de la date d'expédition du présent rapport
6. La figure <b>des dessins</b> à publier avec		
suggérée par le déposant		X Aucune des figures n'est à publier.
parce que le déposant n'a	. 55	
parce que cette figure car	actense mieux i invention.	

Destinataire:

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

PCT

NOTIFICATION DE LA RECEPTION DE L'EXEMPLAIRE ORIGINAL

(règle 24.2 a) (qu PGT) | V E L E

18 FEV. 1999

CABINET BEAU

MARTIN, Jean-Jacques Cabinet Regimbeau 26, avenue Kléber F-75116 Paris FRANCE

Date d'expédition (jour/mois/année)

10 février 1999 (10.02.99)

**NOTIFICATION IMPORTANTE** 

Référence du dossier du déposant ou du mandataire

339602/17244

PCT/FR99/00043

Il est notifié au déposant que le Bureau international a reçu l'exemplaire original de la demande internationale précisée ci-après.

Nom(s) du ou des déposants et de l'Etat ou des Etats pour lesquels ils sont déposants:

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) (pour tous les Etats désignés sauf US)

CHAPPERT, Claude etc. (pour US seulement)

Date du dépôt international

12 janvier 1999 (12.01.99)

Date(s) de priorité revendiquée(s)

12 janvier 1998 (12.01.98)

Date de réception de l'exemplaire original par le Bureau international

01 février 1999 (01.02.99)

Liste des offices désignés

AP:GH,GM,KE,LS,MW,SD,SZ,UG,ZWEA:AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM

EP:AT,BE,CH,CY,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE

OA:BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG

National :AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CN,CU,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MD,MG,MK,MN,MW,MX,NO,

\NZ,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT,UA,UG,US,UZ,VN,YU,ZW

#### **ATTENTION**

Le déposant doit soigneusement vérifier les indications figurant dans la présente notification. En cas de divergence entre ces indications et celles que contient la demande internationale, il doit aviser immédiatement le Bureau international.

En outre, l'attention du déposant est appelée sur les renseignements donnés dans l'annexe en ce qui concerne

X les délais dans lesquels doit être abordée la phase nationale

la confirmation des désignations faites par mesure de précaution

les exigences relatives aux documents de priorité.

Une copie de la présente notification est envoyée à l'office récepteur et à l'administration chargée de la recherche internationale.

Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse Fonctionnaire autorisé

Philippe Bécamel

B

n de télécopieur (41-22) 740.14.35

n de téléphone (41-22) 338.83.38

# RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES DELAIS DANS LESQUELS DOIT ETRE ABORDEE LA PHASE NATIONALE

Il est rappelé au déposant qu'il doit aborder la "phase nationale" auprès de chacun des offices désignés indiqués sur la notification de la réception de l'exemplaire original (formulaire PCT/IB/301) en payant les taxes nationales et en remettant les traductions, telles qu'elles sont prescrites par les législations nationales.

Le délai d'accomplissement de ces actes de procédure est de 20 MOIS à compter dela date de priorité ou, pour les Etats désignés qui ont été élus par le déposant dans une demande d'examen préliminaire international ou dans une élection ultérieure, de 30 MOIS à compter de la date de priorité, à condition que cette électionait été effectuée avant l'expiration du 19e mois à compter de la date de priorité. Certains offices désignés (ou élus) ont fixé des délais qui expirent au-delà de 20 ou 30 mois à compter de la date de priorité. D'autres offices accordent une prolongation des délais ou un délai de grâce, dans certains cas moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire.

En plus de ces actes de procédure, le déposant devra dans certains cas satisfaire à d'autres exigences particulières applicables dans certains offices. Il appartient au déposant de veiller à remplir en temps voulu les conditions requises pour l'ouverture de la phase nationale. La majorité des offices désignés n'envoient pas de rappel à l'approche de la date limite pour aborder la phase nationale.

Des informations détaillées concernant les actes de procédure à accomplir pour aborder la phase nationale auprès de chaque office désigné, les délais applicables et la possibilité d'obtenir une prolongation des délais ou un délai de grâce et toutes autres conditions applicables figurent dans le volume II du Guide du déposant du PCT. Les exigences concernant le dépôt d'une demande d'examen préliminaire international sont exposées dans le chapitre IX du volume I du Guide du déposant du PCT.

GR et ES sont devenues liées par le chapitre II du PCT le 7 septembre 1996 et le 6 septembre 1997, respectivement, et peuvent donc être élues dans une demande d'examen préliminaire international ou dans une élection ultérieure présentée le 7 septembre 1996 (ou à une date postérieure) ou le 6 septembre 1997 (ou à une date postérieure), respectivement, quelle que soit la date de dépôt de la demande internationale (voir le second paragraphe, ci-dessus).

Veuillez noter que seul un déposant qui est ressortissant d'un Etat contractant du PCT lié par le chapitre II ou qui y a son domicile peut présenter une demande d'examen préliminaire international.

## CONFIRMATION DES DESIGNATIONS FAITES PAR MESURE DE PRECAUTION

Seules les désignations expresses faites dans la requête conformément à la règle 4.9.a) figurent dans la présente notification. Il est important de vérifier si ces désignations ont été faites correctement. Des erreurs dans les désignations peuvent être corrigées lorsque des désignations ont été faites par mesure de précaution en vertu de la règle 4.9.b). Toute désignation ainsi faite peut être confirmée conformément aux dispositions de la règle 4.9.c) avant l'expiration d'un délai de 15 mois à compter de la date de priorité. En l'absence de confirmation, une désignation faite par mesure de précaution sera considérée comme retirée par le déposant. Il ne sera adressé aucun rappel ni invitation. Pour confirmer une désignation , il faut déposer une déclaration précisant l'Etat désigné concerné (avec l'indication de la forme de protection ou de traitement souhaitée) et payer les taxes de désignation et de confirmation. La confirmation doit parvenir à l'office récepteur dans le délai de 15 mois.

#### **EXIGENCES RELATIVES AUX DOCUMENTS DE PRIORITE**

Pour les déposants qui n'ont pas encore satisfait aux exigences relatives aux documents de priorité, il est rappelé ce qui suit.

Lorsque la priorité d'une demande nationale, régionale ou internationale antérieure est revendiquée, le déposant doit présenter une copie de cette demande antérieure, certifiée conforme par l'administration auprès de laquelle elle a été déposée ("document de priorité"), à l'office récepteur (qui la transmettra au Bureau international) ou directement au Bureau international, avant l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, étant entendu que tout document de priorité peut être présenté au Bureau international avant la date de publication de la demande internationale, auquel cas ce document sera réputé avoir été reçu par le Bureau international le dernier jour du délai de 16 mois (règle 17.1.a)).

Lorsque le document de priorité est délivré par l'office récepteur, le déposant peut, au lieu de présenter ce document, demander à l'office récepteur de le préparer et de le transmettre au Bureau international. La requête à cet effet doit être formulée avant l'expiration du délai de 16 mois et peut être soumise au paiement d'une taxe (règle 17.1.b)).

Si le document de priorité en question n'est pas fourni au Bureau international, ou si la demande adressée à l'office récepteur de préparer et de transmettre le document de priorité n'a pas été faite (et la taxe correspondante acquittée, le cas échéant) avant l'expiration du délai applicable mentionné aux paragraphes précédents, tout Etat désigné peut ne pas tenir compte de la revendication de priorité; toutefois, aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité avant d'avoir donné au déposant la possibilité de remettre le document de priorité dans un délai raisonnable en l'espèce.

Lorsque plusieurs priorités sont revendiquées, la date de priorité à prendre en considération aux fins du calcul du délai de 16 mois est la date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée.

Expéditeur : le BUREAU INTERNATIONAL

#### **PCT**

# NOTIFICATION RELATIVE A LA PRESENTATION OU A LA TRANSMISSION DU DOCUMENT DE PRIORITE

(instruction administrative 411 du PCT)

Destinataire:

MARTIN, Jean-Jacques Cabinet Regimbeau 26, avenue Kléber F-75116 Paris FRANCE

NOTIFICATION IMPORTANTE
Date du dépôt international (jour/mois/année) 12 janvier 1999 (12.01.99)
Date de priorité (jour/mois/année) 12 janvier 1998 (12.01.98)

- 1. La date de réception (sauf lorsque les lettres "NR" figurent dans la colonne de droite) par le Bureau international du ou des documents de priorité correspondant à la ou aux demandes énumérées ci-après est notifiée au déposant. Sauf indication contraire consistant en un astérisque figurant à côté d'une date de réception, ou les lettres "NR", dans la colonne de droite, le document de priorité en question a été présenté ou transmis au Bureau international d'une manière conforme à la règle 17.1.a) ou b).
- 2. Ce formulaire met à jour et remplace toute notification relative à la présentation ou à la transmission du document de priorité qui a été envoyée précédemment.
- 3. Un astérisque(\*) figurant à côté d'une date de réception dans la colonne de droite signale un document de priorité présenté ou transmis au Bureau international mais de manière non conforme à la règle 17.1.a) ou b). Dans ce cas, l'attention du déposant est appelée sur la règle 17.1.c) qui stipule qu'aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité avant d'avoir donné au déposant la possibilité de remettre le document de priorité dans un délai raisonnable en l'espèce.
- 4. Les lettres "NR" figurant dans la colonne de droite signalent un document de priorité que le Bureau international n'a pas reçu ou que le déposant n'a pas demandé à l'office récepteur de préparer et de transmettre au Bureau international, conformément à la règle 17.1.a) ou b), respectivement. Dans ce cas, l'attention du déposant est appelée sur la règle 17.1.c) qui stipule qu'aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité avant d'avoir donné au déposant la possibilité de remettre le document de priorité dans un délai raisonnable en l'espèce.

Date de priorité

Demande de priorité n°

Pays, office régional ou office récepteur selon le PCT

Date de réception du document de priorité

12 janv 1998 (12.01.98) 98/00199

FR

01 févr 1999 (01.02.99)

Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse Fonctionnaire autorisé:

Philippe Bécamel

no de téléphone (41-22) 338.83.38



#### **PCT**

# AVIS INFORMANT LE DEPOSANT DE LA COMMUNICATION DE LA DEMANDE INTERNATIONALE AUX OFFICES DESIGNES

(règle 47.1.c), première phrase, du PCT)

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

Destinataire:

FRANCE

MARTIN, Jean-Jacques Cabinet Regimbeau 26, avenue Kléber F-75116 Paris

ARRIVE LE 23.JUIL 1393

> CABINET REGIMBEAU

Date d'expédition (jour/mois/année) 15 juillet 1999 (15.07.99)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire 339602/17244

AVIS IMPORTANT

Demande internationale no PCT/FR99/00043

Date du dépôt international (jour/mois/année)

Date de priorité (jour/mois/année)
12 janvier 1998 (12.01.98)

12 janvier 1999 (12.01.99)

Déposant

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) etc

 Il est notifié par la présente qu'à la date indiquée ci-dessus comme date d'expédition de cet avis, le Bureau international a communiqué, comme le prévoit l'article 20, la demande internationale aux offices désignés suivants:

AU.CN.EP.IL.JP.KP.KR,US

Conformément à la règle 47.1.c), troisième phrase, ces offices acceptent le présent avis comme preuve déterminante du fait que la communication de la demande internationale a bien eu lieu à la date d'expédition indiquée plus haut, et le déposant n'est pas tenu de remettre de copie de la demande internationale à l'office ou aux offices désignés.

2. Les offices désignés suivants ont renoncé à l'exigence selon laquelle cette communication doit être effectuée à cette date:

AL,AM,AP,AT,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CU,CZ,DE,DK,EA,EE,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IN,IS,KE,KG,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MD,MG,MK,MN,MW,MX,NO,NZ,OA,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT,UA,UG,UZ,VN,YU,ZW,

La communication sera effectuée seulement sur demande de ces offices. De plus, le déposant n'est pas tenu de remettre de copie de la demande internationale aux offices en question (règle 49.1)a-bis)).

 Le présent avis est accompagné d'une copie de la demande internationale publiée par le Bureau international le 15 juillet 1999 (15.07.99) sous le numéro WO 99/35657

# RAPPEL CONCERNANT LE CHAPITRE II (article 31.2)a) et règle 54.2)

Si le déposant souhaite reporter l'ouverture de la phase nationale jusqu'à 30 mois (ou plus pour ce qui concerne certains offices) à compter de la date de priorité, la demande d'examen préliminaire international doit être présentée à l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité.

Il appartient exclusivement au déposant de veiller au respect du délai de 19 mois.

Il est à noter que seul un déposant qui est ressortissant d'un Etat contractant du PCT lié par le chapitre Il ou qui y a son domicile peut présenter une demande d'examen préliminaire international.

# RAPPEL CONCERNANT L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE (article 22 ou 39.1))

Si le déposant souhaite que la demande internationale procède en phase nationale, il doit, dans le délai de 20 mois ou de 30 mois, ou plus pour ce qui concerne certains offices, accomplir les actes mentionnés dans ces dispositions auprès de chaque office désigné ou élu.

Pour d'autres informations importantes concernant les délais et les actes à accomplir pour l'ouverture de la phase nationale, voir l'annexe du formulaire PCT/IB/301 (Notification de la réception de l'exemplaire original) et le volume II du Guide du déposant du PCT.

Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse Fonctionnaire autorisé

J. Zahra

no de téléphone (41-22) 338.83.38

no de télécopieur (41-22) 740.14.35

# TRAITE COOPERATION EN MATIE DE BREVETS

	Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL
PCT	Destinataire:
NOTIFICATION D'ELECTION  (règle 61.2 du PCT)	Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office Box PCT Washington, D.C.20231 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Date d'expédition (jour/mois/année)	en sa qualité d'office élu
30 août 1999 (30.08.99)	
Demande internationale no PCT/FR99/00043	Référence du dossier du déposant ou du mandataire 339602/17244
Date du dépôt international (jour/mois/année)	Date de priorité (jour/mois/année)
12 janvier 1999 (12.01.99)	12 janvier 1998 (12.01.98)
Déposant	•
CHAPPERT, Claude etc	
international le:  10 août 1999 (  dans une déclaration visant une élection ultérieure d  2. L'élection X a été faite  n'a pas été faite	
Bureau international de l'OMPI	Fonctionnaire autorisé  R. Forax
34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse	
	no do tálánhana: (41-22) 338 83 38

# Translation



1756

# **PCT**

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 339602/17244	FOR FURTHER AC		ication of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No. PCT/FR99/00043	International filing date 12 January 19		Priority date (day/month/year) 12 January 1998 (12.01.98)
International Patent Classification (IPC) o H01F 41/14, G11B 11/10, H0		d IPC	
Applicant CENTRE NAT	IONAL DE LA RECI	HERCHE SCIEN	TIFIQUE (CNRS)
This international preliminary e     Authority and is transmitted to the			International Preliminary Examining
been amended and are the (see Rule 70.16 and Secti	panied by ANNEXES, i.e.,	sheets of the descrip or sheets containing rove ve Instructions under	tion, claims and/or drawings which have ectifications made before this Authority
This report contains indications re     Basis of the report	_	ms:	
II Priority  Non-establishm	ent of opinion with regard	to novelty, inventive	step and industrial applicability
IV Lack of unity of		ith regard to novelty, statement	inventive step or industrial applicability;
VI Certain docume	ents cited in the international applica	tion	EIVED 14 25:3
VIII Certain observat	tions on the international a	pplication	is-
Date of submission of the demand		Date of completion of	of this report
10 August 1999 (10	.08.99)	18	April 2000 (18.04.2000)
Name and mailing address of the IPEA/E	P	Authorized officer	
Facsimile No.		Telephone No.	

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

# PCT/FR99/00043

I. Basis of th	e report				
1. This repor	t has been drawn of the 14 are referred to	on the basis of (Re in this report as "	eplacement sheets originally filed"	which have been furnished to and are not annexed to the re	the receiving Office in response to an invitation eport since they do not contain amendments.):
	the international	application as or	riginally filed.		
$\boxtimes$	the description,	pages	1-14	, as originally filed,	
		pages		, filed with the demand,	
		pages		, filed with the letter of	······································
		pages	<del></del>	, filed with the letter of	· .
$\bowtie$	the claims,	Nos		, as originally filed,	
		Nos.		, as amended under Article	e 19,
		Nos		, filed with the demand,	
		Nos	1-6	, filed with the letter of	27 March 2000 (27.03.2000)
		Nos		, filed with the letter of	
	the drawings,	sheets/fig		, as originally filed,	
		sheets/fig	····	, filed with the demand,	
		sheets/fig		, filed with the letter of	7
		sheets/fig	*****	, filed with the letter of	
2. The amend	ments have resulte	ed in the cancella	tion of:		
	the description,	pages			
	the claims,	Nos			
	the drawings,	sheets/fig			
3. This to go	report has been es	stablished as if (so	ome of) the ame	endments had not been mad Supplemental Box (Rule 70	e, since they have been considered
<b>3</b> -		, - <u>-</u>			
4. Additional	observations, if ne	ecessary:			

#### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/FR 99/00043

Reasoned statement under Article 3 citations and explanations supporting		inventive step or industrial app	licability;
Statement			
Novelty (N)	Claims	1-6	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-6	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-6	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Technical field: The present application concerns an ultra-high density magnetic recording, optical read-only recording and the creation of magnetically controlled optical circuits.

#### Prior art: Documents:

D1: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Vol. 014, no. 078 (P-1006), 14 February 1990 & JP 01 292 699 A (HITACHI LTD), 24 November 1989

D2: XIAO J.Q. ET AL.: "EFFECTS OF AR-ION IMPLANTATION AND ANNEALING ON STRUCTURAL AND MAGNETIC PROPERTIES OF CO/PD MULTILAYERS"

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, Vol. 76, no. 10, PART 02, 15 November 1994, pages 6081-6083, XP000508709, both of which concern writing techniques for magnetic properties using heavy nucleus irradiation.

#### Whereas document:

D3: AMARAL L. ET AL.: "VERY THIN FE/NI MODULATION MULTILAYER FILMS UNDER ION BOMBARDMENT",

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, Vol. 81, no. 8,



International application No.
PCT/FR 99/00043

PART 02B, 15 April 1997, pages 4773-4775, XP000701105 describes a technique according to which an alloy is formed by bombarding an Fe/Ni multilayer structure with heavy or light ions which cause the Fe and Ni atoms to diffuse.

**Disadvantages:** By virtue of the use of heavy ions, homogeneous alloys are formed over all of the irradiated structure. The multilayer structure disappeared after irradiation.

**Solution:** Using light ions with a controlled radiation dose of less than  $10^{16}$  ions/cm.

**Evaluation:** With ions having the abovementioned higher doses, homogenisation of the multi-layer composition can be avoided and, consequently, concentration gradients and therefore a multilayer structure can be preserved.

With the proposed method the modifications are made at the interfaces and at the atomic planes and in that there is no ion implantation in the multilayer material, thus changing the properties thereof: there is no etching effect, and therefore no roughness.



international application No. PCT/FR 99/00043

VII.	Certain	defects	in	the	international	application
------	---------	---------	----	-----	---------------	-------------

VII. Certain defects in the international application  The following defects in the form or contents of the international application have been noted:						
Rule 5.1 (a)(iii).						
•						
	is not in line with Rule 5.1 (a)(iii).	tents of the international application have been noted:  is not in line with the claims Rule 5.1 (a) (iii).				

# **PCT**

# RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

	<del></del>								
mar	rérence d ndataire 9602/1		ssier du déposant ou du 4	POUR SUITE A D	POUR SUITE A DONNER voir la notification de transmission du rapport d'exame préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416)				
Der	nande ir	nterna	tionale n°	Date du dépot internat	ional <i>(jour/m</i>	ois/année)	Date de priorité (jour/mois/année)		
PC	T/FR9	9/00	043	12/01/1999			12/01/1998		
	ssification		ernationale des brevets (CIB	l ) ou à la fois classification	n nationale e	t CIB			
Dép	oosant								
CE	NTRE	NA	TIONAL DE LA RECHE	ERCHE SCIENTIF.	et al.				
1.			rapport d'examen prélim al, est transmis au dépos			dministarat	ion chargée de l'examen préliminaire		
2.	Ce RA	APPO	ORT comprend 5 feuilles,	y compris la présente	feuille de	couverture.			
Il est accompagné d'ANNEXES, c'est-à-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès d'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instruction administratives du PCT).  Ces annexes comprennent 1 feuilles.						enant des rectifications faites auprès de			
3.	Le pré	ésent	rapport contient des indi	cations relatives aux p	points suiv	ants:			
	i	$\boxtimes$	Base du rapport						
	11		Priorité						
	Ш		Absence de formulation d'application industrielle		nouveauté,	l'activité in	ventive et la possibilité		
	IV		Absence d'unité de l'inv	vention					
	V	×	Déclaration motivée sel d'application industrielle				vité inventive et la possibilité déclaration		
	VI		Certains documents cit	és					
	VII	$\boxtimes$	Irrégularités dans la de	mande internationale					
	VIII		Observations relatives	à la demande internat	ionale				
	e de pré mationa		tion de la demande d'exame	n préliminaire	Date d'a	chèvement d	u présent rapport		
10/	08/199	99			18.04.2000				
			oostale de l'administration ch aire international:	argée de	Fonctionnaire autorisé				
	<u>a))</u>	D-80	e européen des brevets 1298 Munich +49 89 2399 - 0 Tx: 523656	s enmu d	Gianni, G				
			+49 89 2399 - 4465	ерши ч	N° de téléphone +49 89 2399 2660				

# **RAPPORT D'EXAMEN** PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n° PCT/FR99/00043

## I. Base du rapport

1. Ce rapport a été rédigé sur la base des éléments ci-après (les feuilles de remplacement qui ont été remises à orésent iennent

	l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées, dans le prés rapport, comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contienr pas de modifications.) :							
	Description, pages:							
	1-14	version initiale						
	Revendications, N°:							
	1-6	reçue(s) le	03/0	4/2000	avec la lettre du	27/03/2000		
2.	Les modifications ont e	entrainé l'annulatio	n :					
	☐ de la description,	pages :						
	☐ des revendications	, •						
	☐ des dessins,	feuilles :						
3.	☐ Le présent rappor comme allant au- (règle 70.2(c)) :	t a été formulé abs delà de l'exposé de	traction faite (de ce l'invention tel qu'il	ertaines) a été dé	des modifications, qu posé, comme il est in	ii ont été considérées diqué ci-après		
1.	Observations complém	nentaires, le cas éc	chéant :					
/.	Déclaration motivée s d'application industri	selon l'article 35(2 elle; citations et e	) quant à la nouve explications à l'ap	eauté, l'a pui de c	activité inventive et l ette déclaration	a possibilité		
	Déclaration							
	Nouveauté	Oui : Non	Revendications : Revendications	1-6				
	Activité inventive		Revendications : Revendications	1-6				
	Possibilité d'application		Revendications : Revendications	1-6				

# RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n° PCT/FR99/00043

 Citations et explications voir feuille séparée

## VII. Irrégularités dans la demande internationale

Les irrégularités suivantes, concernant la forme ou le contenu de la demande internationale, ont été constatées : voir feuille séparée

## PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

#### Concernant le Point V

Domaine technique: La présente demande concerne un enregistrement magnétique ultra-haute densité, l'enregistrement optique de type à mémoire morte, et la réalisation de circuits optiques à commande magnétique.

Etat de la Technique: Les documents:

D1: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 014, no. 078 (P-1006), 14 février 1990 & JP 01 292699 A (HITACHI LTD), 24 novembre 1989

D2: XIAO J Q ET AL: 'EFFECTS OF AR-ION IMPLANTATION AND ANNEALING ON STRUCTURAL AND MAGNETIC PROPERTIES OF CO/PD MULTILAYERS' JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, vol. 76, no. 10, PART 02, 15 novembre 1994, pages 6081-6083, XP000508709, concernent tous deux des techniques d'inscription de propriétés magnétiques au moyen d'une irradiation par noyaux lourds.

#### Quant au document:

D3:

AMARAL L ET AL: 'VERY THIN FE/NI MODULATION MULTILAYER FILMS UNDER ION BOMBARDMENT' JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, vol. 81, no. 8, PART 02B, 15 avril 1997, pages 4773-4775, XP000701105 il décrit une technique selon la quelle on crée un alliage en bombardant une structure multicouche de Fe/Ni avec des ions lourds ou légers qui font se diffuser les atomes de Fe et de Ni.

**Inconvénients:** Du fait que des ions lourds sont utilisés, il se forme des alliages homogènes sur l'ensemble de la structure irradié. Après irradiation la structure multicouches à disparu.

Solution: Utiliser de ions légers avec une dose d'irradiation contrôlée et inférieure à 10<sup>16</sup> ions/cm.

Evaluation: Avec des ions ayant des doses mentionnées plus haut on peut éviter une homogénéisation de la composition des différentes couches et permet par conséquent de conserver des gradients de concentration et donc une structure multicouches.

Avec le procédé proposé les modifications interviennent aux interfaces et au niveau des plans atomiques et qu'il n'y a pas d'implantation des ions dans le matériau multicouche dont en change les propriétés: il n'y a pas d'effet

# PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

de gravure, donc pas d'introduction de rugosités.

## **Concernant le Point VII**

La description ne concorde pas avec les revendications, comme l'exige la règle 5.1 a) iii) PCT.

# REVENDICATIONS

Procédé d'inscription selon lequel on irradie ledit matériau au moyen d'un faisceau d'ions légers, tels que des ions He+, d'une énergie de l'ordre de ou inférieure à la centaine de keV, caractérisé en ce que ce matériau est un matériau en couches minces enterrées déposées sur un substrat, en ce qu'on irradie une ou plusieurs zones de tailles de l'ordre du micromètre ou inférieure, la dose d'irradiation étant contrôlée pour être de quelques 1016 ions/cm2 ou inférieure, l'irradiation modifiant la composition de plans atomiques dans le matériau à une interface entre deux couches de celui-ci.

1

- 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'on irradie à travers un masque.
- 3. Procédé d'enregistrement magnétique ou magnéto-optique d'informations binaires, notamment d'élaboration de matériaux magnétiques discrets, de circuits de mémoires magnétiques, ou de circuits logiques à commande magnétique, caractérisé en ce qu'il met en œuvre un procédé d'inscription selon l'une des revendications précédentes.
  - 4. Procédé d'enregistrement optique de type à mémoire morte, caractérisé en ce qu'il met en œuvre un procédé d'inscription selon l'une des revendications 1 ou 2
  - 5. Procédé selon l'une des revendications 5 ou 6, caractérisé en ce que le matériau d'enregistrement est un matériau multicouche magnétique, dont les couches individuelles sont des métaux purs ou des alliages de métaux de transition ou de terres rares.
  - 6. Procédé de réalisation de circuits optiques à commande magnétique utilisant une variation contrôlée de la composante d'indice optique liée au magnétisme, caractérisé en ce qu'il met en œuvre un procédé d'inscription selon l'une des revendications 1 ou 2.

20

25

# TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

Expéditeur:

Destinataire:

MARTIN, J. et al. Cabinet REGIMBEAU

26. avenue Kléber

75116 Paris

FRANCE

L'ADMINISTRATION CHARGEE DE

L'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

PCT

Phase National: 2/07/00

NOTIFICATION DE TRANSMISSION DU RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(règle 71.1 du PCT)

Date d'expédition

(jour/mois/année)

18.04.2000

Référence du dossier du déposant ou du mandataire 339602/17244

NOTIFICATION IMPORTANTE

Demande internationale No. PCT/FR99/00043

Date du dépot international (jour/mois/année) 12/01/1999

Date de priorité (jour/mois/année)

12/01/1998

Déposant

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIF. ..et al.

- 1. Il est notifié au déposant que l'administration chargée de l'examen préliminaire international a établi le rapport d'examen préliminaire international pour la demande internationale et le lui transmet ci-joint, accompagné, le cas échéant, de ces annexes.
- 2. Une copie du présent rapport et, le cas échéant, de ses annexes est transmise au Bureau international pour communication à tous les offices élus.
- 3. Si tel ou tel office élu l'exige, le Bureau international établira une traduction en langue anglaise du rapport (à l'exclusion des annexes de celui-ci) et la transmettra aux offices intéressés.

### 4. RAPPEL

Pour aborder la phase nationale auprès de chaque office élu, le déposant doit accomplir certains actes (dépôt de traduction et paiement des taxes nationales) dans le délai de 30 mois à compter de la date de priorité (ou plus tard pour ce qui concerne certains offices) (article 39.1) (voir aussi le rappel envoyé par le Bureau international dans le formulaire PCT/IB/301).

Losrqu'une traduction de la demande internationale doit être remise à un office élu, elle doit comporter la traduction de toute annexe du rapport d'examen préliminaire international. Il appartient au déposant d'établir la traduction en question et de la remettre directement à chaque office élu intéressé.

Pour plus de précisions en ce qui concerne les délais applicables et les exigences des offices élus, voir le Volume II du Guide du déposant du PCT.

Nom et adresse postale de l'adminstration chargée de l'examen préliminaire international

Office européen des brevets D-80298 Munich

Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d

Fax: +49 89 2399 - 4465

Fonctionnaire autorisé

Magliano, D

Tél.+49 89 2399-2245



# **PCT**

# RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

Référence mandatair 339602/	e	ssier du déposant ou du 4	POUR SUITE A DON		otification de transmission du rapport d'examen uire international (formulaire PCT/IPEA/416)	
Demande	interna	tionale n°	Date du dépot international	jour/mois/année)	Date de priorité (jour/mois/année)	
PCT/FR	99/00	043	12/01/1999		12/01/1998	
H01F41		ernationale des brevets (CIB	l ou à la fois classification nati	nale et CIB	,	
Déposant CENTR	E NA	TIONAL DE LA RECHE	ERCHE SCIENTIFet a	l.		
			inaire international, établi ant conformément à l'artic		ation chargée de l'examen préliminaire	
2. Ce F	APPO	ORT comprend 5 feuilles,	y compris la présente feui	le de couvertur	e.	
II est accompagné d'ANNEXES, c'est-à-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instruct administratives du PCT).				ntenant des rectifications faites auprès de		
Ces	annex	es comprennent 1 feuille	······································			
3. Lep	résent	rapport contient des ind	cations relatives aux point	s suivants:		
ſ	⊠	Base du rapport			•	
11		Priorité				
111		Absence de formulation d'application industrielle	n d'opinion quant à la nouv e	eauté, l'activité	inventive et la possibilité	
IV		Absence d'unité de l'inv	ention ention		•	
V	Ø		lon l'article 35(2) quant à la e; citations et explications a		ctivité inventive et la possibilité e déclaration	
VI		Certains documents cit	és			
VII	$\boxtimes$	Irrégularités dans la de	mande internationale			
VIII		Observations relatives	à la demande internationa	e		
Date de pr internation	ésenta ale	tion de la demande d'exame	n préliminaire D	ate d'achèvement	du présent rapport	
10/08/19	999		11	18.04.2000		
	rélimin	postale de l'administration ch naire international:	argée de Fo	nctionnaire autori	SÉ	
<u></u>	D-86 Tél.	ce européen des brevets 0298 Munich +49 89 2399 - 0 Tx: 523656	G epmu d	ianni, G	Company of the state of the sta	
	rax	: +49 89 2399 - 4465	l N	de téléphone +49	9 89 2399 2660	

# RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n° PCT/FR99/00043

## I. Base du rapport

<ol> <li>Ce rapport a été rédigé sur la base des éléments ci-après (les feuilles de remplacement qui ont é l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées, or rapport, comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles pas de modifications.):</li> </ol>						
	Description, pages:					
	1-14 versi	on initiale				
	Revendications, N°:					
	1-6 reçue	e(s) le	03/04/2000	avec la lettre du	27/03/2000	
2.	Les modifications ont entrain	é l'annulation :				
	des revendications, nos	ges : : uilles :				
3.		formulé abstraction faite e l'exposé de l'invention te				
4.	Observations complémentair	res, le cas échéant :		·		
V.	Déclaration motivée selon d'application industrielle; c	l'article 35(2) quant à la itations et explications	nouveauté, l' à l'appui de c	activité inventive et ette déclaration	la possibilité	
1.	Déclaration					
	Nouveauté	Oui : Revendica Non : Revendica				
	Activité inventive	Oui : Revendica Non : Revendica				
	Possibilité d'application indus	strielle Oui : Revendica Non : Revendica				

# RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n° PCT/FR99/00043

 Citations et explications voir feuille séparée

## VII. Irrégularités dans la demande internationale

Les irrégularités suivantes, concernant la forme ou le contenu de la demande internationale, ont été constatées : voir feuille séparée

#### Concernant le Point V

**Domaine technique:** La présente demande concerne un enregistrement magnétique ultra-haute densité, l'enregistrement optique de type à mémoire morte, et la réalisation de circuits optiques à commande magnétique.

Etat de la Technique: Les documents:

D1: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 014, no. 078 (P-1006), 14 février 1990 & JP 01 292699 A (HITACHI LTD), 24 novembre 1989

D2: XIAO J Q ET AL: 'EFFECTS OF AR-ION IMPLANTATION AND ANNEALING ON STRUCTURAL AND MAGNETIC PROPERTIES OF CO/PD MULTILAYERS' JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, vol. 76, no. 10, PART 02, 15 novembre 1994, pages 6081-6083, XP000508709, concernent tous deux des techniques d'inscription de propriétés magnétiques au moyen d'une irradiation par noyaux lourds.

#### Quant au document:

D3: AMARAL L ET AL: 'VERY THIN FE/NI MODULATION MULTILAYER FILMS UNDER ION BOMBARDMENT' JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, vol. 81, no. 8, PART 02B, 15 avril 1997, pages 4773-4775, XP000701105 il décrit une technique selon la quelle on crée un alliage en bombardant une structure multicouche de Fe/Ni avec des ions lourds ou légers qui font se diffuser les atomes de Fe et de Ni.

**Inconvénients:** Du fait que des ions lourds sont utilisés, il se forme des alliages homogènes sur l'ensemble de la structure irradié. Après irradiation la structure multicouches à disparu.

**Solution:** Utiliser de ions légers avec une dose d'irradiation contrôlée et inférieure à 10<sup>16</sup> ions/<sup>cm</sup>.

**Evaluation:** Avec des ions ayant des doses mentionnées plus haut on peut éviter une homogénéisation de la composition des différentes couches et permet par conséquent de conserver des gradients de concentration et donc une structure multicouches.

Avec le procédé proposé les modifications interviennent aux interfaces et au niveau des plans atomiques et qu'il n'y a pas d'implantation des ions dans le matériau multicouche dont en change les propriétés: il n'y a pas d'effet

# **RAPPORT D'EXAMEN**

Demande internationale n° PCT/FR99/00043

# PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

de gravure, donc pas d'introduction de rugosités.

## **Concernant le Point VII**

La description ne concorde pas avec les revendications, comme l'exige la règle 5.1 a) iii) PCT.



# REVENDICATIONS

1. Procédé d'inscription selon lequel on irradie ledit matériau au moyen d'un faisceau d'ions légers, tels que des ions He+, d'une énergie de 5 l'ordre de ou inférieure à la centaine de keV, caractérisé en ce que ce matériau est un matériau en couches minces enterrées déposées sur un substrat, en ce qu'on irradie une ou plusieurs zones de tailles de l'ordre du micromètre ou inférieure, la dose d'irradiation étant contrôlée pour être de quelques 1016 ions/cm2 ou inférieure, l'irradiation modifiant la composition de plans atomiques dans le matériau à une interface entre deux couches de celui-ci.

1

- 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'on irradie à travers un masque.
- 3. Procédé d'enregistrement magnétique ou magnéto-optique d'informations binaires, notamment d'élaboration de matériaux magnétiques 15 discrets, de circuits de mémoires magnétiques, ou de circuits logiques à commande magnétique, caractérisé en ce qu'il met en œuvre un procédé d'inscription selon l'une des revendications précédentes.
  - 4. Procédé d'enregistrement optique de type à mémoire morte, caractérisé en ce qu'il met en œuvre un procédé d'inscription selon l'une des revendications 1 ou 2
  - 5. Procédé selon l'une des revendications 5 ou 6, caractérisé en ce que le matériau d'enregistrement est un matériau multicouche magnétique, dont les couches individuelles sont des métaux purs ou des alliages de métaux de transition ou de terres rares.
  - 6. Procédé de réalisation de circuits optiques à commande magnétique utilisant une variation contrôlée de la composante d'indice optique liée au magnétisme, caractérisé en ce qu'il met en œuvre un procédé d'inscription selon l'une des revendications 1 ou 2.

20

25

10

## PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITY

To:

MARTIN, J. et al. Cabinet REGIMBEAU 26, avenue Kléber 75116 Paris FRANCE

# PCT

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Rule 71.1)

Date of mailing (day/month/year)

18.04.2000

Applicant's or agent's file reference
339602/17244

International application No.
PCT/FR99/00043

Applicant
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIF... et al.

- The applicant is hereby notified that this International Preliminary Examining Authority transmits herewith the international
  preliminary examination report and its annexes, if any, established on the international application.
- 2. A copy of the report and its annexes, if any, is being transmitted to the International Bureau for communication to all the elected Offices.
- 3. Where required by any of the elected Offices, the International Bureau will prepare an English translation of the report (but not of any annexes) and will transmit such translation to those Offices.
- 4. REMINDER

The applicant must enter the national phase before each elected Office by performing certain acts (filing translations and paying national fees) within 30 months from the priority date (or later in some Offices) (Article 39(1)) (see also the reminder sent by the International Bureau with Form PCT/IB/301).

Where a translation of the international application must be furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the International preliminary examination report. It is the applicant's responsibility to prepare and furnish such translation directly to each elected Office concerned.

For further details on the applicable time limits and requirements of the elected Offices, see Volume II of the PCT Applicant's Guide.

Name and mailing address of the IPEA/

Authorized officer:



European Patent Office D-80298 Munich Tel. + 49-89 2399-0 Tx: 523656 epmu d Fax: + 49-89 2399-4465

Magliano, D

Tel. +49 89 2399-2245



## PATENT COOPERATION TREATY

# **PCT**

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or Agent's file ref	rerence FOR FURTHER ACTION	See Notification of Transmittal of International Prelimination  Examination Report (Form PCT/IPEA/416)				
International application No. PCT/FR99/00043	International filing date 12/01/1999	(day/month/year)	Priority date (day/month/year) 12/01/1998			
International Patent Classific H01F41/14	cation (IPC) or national classification and	IPC				
Applicant CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFet al.						
This international prelinter transmitted to the application.	<ol> <li>This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.</li> </ol>					
	of a total of 5 sheets including this title p	_				
international preli	minary examination and/or containing	eets of the description rectifications made	on, claims and/or drawings amended during before this Authority (see Rule 70.16 and			
Instruction 607 of These annexes consist	PCT Administrative Instructions).					
These affilexes wilsist	or a total or 1 sheets.					
3. This report contains ind	lications relating to the following items:					
I ⊠ Basis	of the report					
II 🔲 Priorit	II Priority					
III   Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability						
IV ☐ Lack	of unity of invention					
	oned statement according to Article 35( ons and explanations supporting such sta		elty, inventive step or industrial applicability;			
VI ☐ Certa	in documents cited					
VII ⊠ Certa	in defects in the international application					
ViII ☐ Certa	in observations on the international appli	cation				
		*****				
Date of submission of the de 10/08/1999	mand	Date of completion of 18.04.2000	f this report			
Name and mailing address	of the IPEA/					

Authorized officer:

Telephone No. +49 89 2399 2660

Gianni, G

**European Patent Office** 

D-80298 Munich Tel. + 49-89 2399-0, Tx: 523656 epmu d Fax: + 49-89 2399-4465

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/FR99/00043

l.	Basis of the re	eport						
1.	This report has been drawn up on the basis of the following elements (the replacement sheets received by the receiving office in response to an invitation according to Article 14 are considered in the present report as "originally filed" and are not annexed to the report as they contain no amendments.):							
	Description, pages:							
	1-14 a	as originally filed						
	Claims, No.:							
	1-6 r	eceived on	03/04/2000	with	the letter of	27/03/2000		
					***************************************			
2.	The amendmen	nts have result	ed in the cancel	lation of:		·		
	☐ the descri	ption, pages:						
	the claims	, Nos.:						
	☐ the drawing	gs, sheets:						
3.	The prese they have 70.2(c)):	nt report has t been conside	peen established ered to go bey	d as if (some ond the dis	e of) the amend closure as filed	ments had not been made, sin I, as indicated as follows (Ru	alı əb	
4.	Additional obser	vations, if nece	essary:					
V.	Reasoned sta applicability; c	tement unde	r Article 35(2) explanations si	with rega upporting s	rd to novelty, uch statement	inventive step or industr	ial	
1.	Statement							
	Novelty		Yes: No:	Claims Claims	1-6			
	Inventive Ste	ep	Yes: No:	Claims Claims	1-6			
	Industrial Ap	plicability	Yes: No:	Claims Claims	1-6			

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/FR99/00043

2. Citations and explanations

see separate sheet

## VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

see separate sheet

#### In the matter of Point V

Technical field: The present application relates to ultrahigh-density magnetic recording, to optical recording of the read-only memory type and to the production of magnetically-controllable optical circuits.

#### Prior art: The documents:

- D1: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Vol. 014, No. 078 (P-1006), February 14, 1990 & JP 01 292699 A (HITACHI LTD), November 24, 1989;
- D2: J Q XIAO ET AL.: "EFFECTS OF AR-ION IMPLANTATION AND ANNEALING ON STRUCTURAL AND MAGNETIC PROPERTIES OF CO/PD MULTILAYERS", JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, Vol. 76, No. 10, part 02, November 15, 1994, pages 6081-6083, XP000508709.

both relate to techniques for writing magnetic properties by means of an irradiation by heavy nuclei.

With regard to document:

D3: L AMARAL ET AL.: "VERY THIN FE/NI MODULATION MULTILAYER FILMS UNDER ION BOMBARDMENT",

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, Vol. 81, No. 8,
part 02B, April 15, 1997, pages 4773-4775,

XP000701105,

this describes a technique in which an alloy is created by bombarding an Fe/Ni multilayer structure with heavy or light ions which make the Fe and Ni atoms diffuse.

Drawbacks: Because heavy ions are used, homogeneous alloys over the entire irradiated structure are formed. After irradiation, the multilayer structure disappeared.

PRELIMINARY International Application No. PCT/FR99/0043
INTERNATIONAL EXAMINATION REPORT - SEPARATE SHEET

**Solution:** Use light ions with a controlled irradiation dose of less than  $10^{16}$  ions/cm<sup>2</sup>.

Evaluation: With ions having the doses mentioned above, it is possible to prevent the composition of the various layers becoming homogeneous and consequently to allow concentration gradients, and therefore a multilayer structure, to be preserved.

With the proposed process, the modifications occur at the interfaces and at the atomic plane level, and there is no implantation of ions into the multilayer material, the properties of which change thereby: there is no etching effect, and therefore no introduction of roughness.

#### In the matter of Point VII

The description does not correspond to the claims, as Rule 5.1 a) iii) PCT requires.